

Z170 PRO GAMING

用户手册

ASUS[®]

Motherboard

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得以任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围內，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、资料遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网 <http://www.asus.com.cn/support/>，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-620-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序号模糊不清或丢失。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License (“GPL”) and under the Lesser General Public License Version (“LGPL”). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable “work that uses the Library”) for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>;

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

三年质保



全国联保

华硕产品质量保证卡

尊敬的华硕产品用户：

首先非常感谢您选用华硕公司产品，让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存此质量保证卡。


保修说明注意事项：

- 一、 请将此质量保证卡下方的用户资料填写完整，并由最终直接经销商加盖印章，如果没有加盖印章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留购买发票或复印件，否则华硕公司将以产品的出厂日期为参照进行保修。
- 二、 华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。
- 三、 华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行全国联保服务。注：
 - A. 消费者必须出具正规购买发票或国家认可的有效凭证方可享受全国联保。
 - B. 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证，则需送修至原购买经销商处享受保修服务。
- 四、 若经本公司判断属下列因素，则不属于免费保修服务的范围，本公司将有权利收取维修费用：
 - A. 超过华硕提供的质保有效期的主板、显卡产品。
 - B. 因遇不可抗拒外力（如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等）或人为之操作使用不慎造成之损害。
 - C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成的损坏。
 - D. 用户擅自或请第三方人员自行检修、改装、变更组件、修改线路等。
 - E. 因用户自行安装软件及设置不当所造成之使用问题及故障。
 - F. 本公司产品序列号标贴撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与实际产品不符。
 - G. 其他不正常使用所造成之问题及故障。

五、 技术支持及维修服务：

1. 我们建议您先登录华硕官方会员网站 (<http://account.asus.com/signup.aspx?lang=zh-cn&site=global>)，对您购买的华硕产品进行在线注册，注册后您将会定期得到我们发送的产品信息以及技术资料；
2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；
3. 您亦可访问华硕中文网站技术支持页面 (<http://www.asus.com.cn/support/>) 查询到相应的技术支持信息与常见问题排除；
4. 登录我们的在线技术支持服务区进行咨询 (<http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>)；
5. 也欢迎您拨打华硕客户关怀中心 7x24 小时免费技术支持专线 400-620-6655，由我们的在线工程师为您提供服务；
6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修服务，您可以直接联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的华硕展示服务中心进行后续相应的检修服务。
7. 无论通过何种方式来寻求技术服务，请您务必明确告知您使用的产品型号、BIOS 版本、搭配之硬件、详细的故障现象等，以利于华硕工程师能帮助您更加准确快速地判断出故障的原因。

用户填写资料

用户名称		购买日期	
联系人		联系电话	
联系地址			
经销商名称		产品种类	
产品型号		产品序号	
		经销商印章	

请用剪刀沿虚线剪下

目录内容

安全性须知	vi
关于这本用户手册	vii
包装内容物	ix
Z170 PRO GAMING 规格列表	ix

第一章：产品介绍

1.1 主板安装前	1-1
1.2 主板概述	1-1
1.3 中央处理器 (CPU)	1-3
1.4 系统内存	1-8
1.5 扩展插槽	1-14
1.6 跳线选择区	1-16
1.7 元件与外围设备的连接	1-17
1.8 内置指示灯	1-28
1.9 软件支持	1-30

第二章：BIOS 信息

2.1 管理、更新您的 BIOS 程序	2-1
2.2 BIOS 设置程序	2-6
2.3 我的最爱 (My Favorites)	2-16
2.4 主菜单 (Main)	2-17
2.5 Ai Tweaker 菜单 (Ai Tweaker)	2-19
2.6 高级菜单 (Advanced)	2-27
2.7 监控菜单 (Monitor)	2-36
2.8 启动菜单 (Boot)	2-41
2.9 工具菜单 (Tool)	2-46
2.10 退出 BIOS 程序 (Exit)	2-47
2.11 安装操作系统	2-48

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您加入硬件设备到系统中或者要移除系统中的硬件设备时，请务必先连接该设备的数据线，然后再连接电源线。可能的话，在安装硬件设备之前先拔掉电脑的电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前，请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡或适配卡之前，我们建议您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值为何，那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前，请务必详加阅读本手册所提供的的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的数据线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽快联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形，请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。



这个画叉的带轮子的箱子表示这个产品（电子设备）不能直接放入垃圾筒。请根据不同地方的规定处理。



请勿将含汞电池丢弃于一般垃圾筒。此画叉的带轮子的箱子表示电池不能放入一般垃圾筒。

华硕 REACH

注意：请遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详情请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>

哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的更新信息等。

1. 华硕网站

您可以到 <http://www.asus.com.cn> 华硕电脑互联网站取得所有关于华硕硬件产品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能夹带有其他的文件，譬如经销商所附的产品保证单据等。



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有害物质的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号接头及线材	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

包装内容物

在您拿到本主板包装盒之后，请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

主板	华硕 Z170 PRO GAMING 主板
数据线	4 × Serial ATA 6.0Gb/s 数据线
配件	1 × I/O 挡板
	1 × ROG SLI 桥接器
	1 × PRO GAMING 线标
	1 包 M.2 螺丝
应用程序光盘	驱动程序与应用程序光盘
相关文件	用户手册



若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽快与您的经销商联络。

Z170 PRO GAMING 规格列表

中央处理器	支持采用 LGA1151 规格插槽的第六代英特尔® 酷睿™ i7/i5/i3/Pentium/Celeron 处理器 支持 14nm 处理器 支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技术* * 是否支持 Intel® Turbo Boost 技术 2.0 根据处理器类型而定 ** 请访问华硕网站 http://www.asus.com.cn 获取最新的 Intel® 处理器支持列表
芯片组	Intel® Z170 Express 芯片组
内存	4 × 内存插槽，最高支持 64GB DDR4 3400(超频)*/3333(超频)*/3200(超频)*/3100(超频)*/3000(超频)*/2933(超频)*/2800(超频)*/2666(超频)*/2600(超频)*/2400(超频)*/2133MHz un-buffered、non-ECC 内存条* 支持双通道内存架构 支持 Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 技术 * 对高速内存的支持会受到特定处理器之物理特性的影响，请参考内存合格供应商支持列表 (QVL) ** 请访问 http://www.asus.com.cn 获取最新内存合格供应商列表 (QVL)
显示	内置显示处理器 - 支持 Intel® HD Graphics 支持 Multi-VGA 显示输出：DisplayPort、HDMI、DVI、D-Sub - 支持 DisplayPort 1.2，最高分辨率达 4096 × 2304@60Hz - 支持 HDMI 1.4b，最高分辨率达 4096 × 2160 @24Hz - 支持 DVI，最高分辨率达 1920 × 1200 @60Hz - 支持 D-Sub，最高分辨率达 1920 × 1200 @60Hz - 最高同时可支持三个屏幕显示 支持 Intel® InTru™ 3D/Quick Sync Video/Intel® Clear Video HD 技术/Intel® Insider™ 最大共用显存 512MB

(下页继续)

Z170 PRO GAMING 规格列表

扩展槽	<p>2 x PCI Express 3.0 x16 扩展卡插槽 (单卡 x16 模式或双卡 x8 模式)</p> <p>1 x PCI Express 3.0 x16 扩展卡插槽 (最大为 x4 模式)</p> <p>3 x PCI Express 3.0 x1 扩展卡插槽</p>
Multi-GPU 支持	<p>支持 NVIDIA® 2-Way/Quad-GPU SLI™ 技术</p> <p>支持 AMD® 3-Way/Quad-GPU CrossFireX™ 交火技术</p>
音频	<p>SupremeFX 8 声道高保真音频编解码芯片</p> <ul style="list-style-type: none"> - 支持音频接口检测 (Jack-Detection)、多音源独立输出 (multi-streaming) 与前面板麦克风音频接口变换 (Jack-Retasking) 功能 - 高质量 115dB SNR 立体声播放输出音频 <p>音频功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> - SupremeFX Shielding™ 技术 - 耳机放大器 - Sonic Radar II - 后侧面板具备有光纤 S/PDIF 数字输出连接端口
存储设备连接槽	<p>Intel® Z170 Express 芯片组，支持 RAID 0、1、5、10，以及 Intel Rapid Storage 技术 14</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x SATA Express 连接端口 (灰色，兼容 2 x SATA 6.0Gb/s 连接端口) - 1 x M.2 Socket 3，支持 M Key、2242/2260/2280/22110 类型存储设备 (SATA & PCIE 3.0 x4 模式)* - 4 x SATA 6.0 Gb/s 连接端口 (灰色) - 支持 Intel® Smart Response 技术** <p>* 当 M.2 插槽运行于 SATA 模式时，SATA 接口 1 无法使用。</p> <p>** 是否支持此功能根据处理器而定</p>
网络功能	<p>Intel® Gigabit LAN 网络控制器</p> <p>防电涌 LANGuard</p> <p>GAMEFIRST 技术</p>
USB	<p>ASMedia® USB 3.1 控制器 - 支持华硕 USB 3.1 Boost：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x USB 3.1 连接端口 (1 个 A 型，红色；1 个 C 型，黑色，位于后侧面板) <p>Intel® Z170 Express 芯片组 - 支持华硕 USB 3.1 Boost：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 x USB 3.0/2.0 连接端口 (2 个位于主板上，4 个位于后侧面板，蓝色) - 8 x USB 2.0/1.1 连接端口 (6 个位于主板上，2 个位于后侧面板，黑色)* <p>* 主板中央的两个 USB 2.0 接口同时用于 ROG 扩展 (ROG_EXT) 接口。</p>
华硕游戏独家功能	<p>玩家守护者</p> <ul style="list-style-type: none"> - DIGI+ VRM 数字供电控制 - 内存过流保护 - ESD 静电防护：VGA、网络、音频、键盘鼠标与 USB 3.0/2.0 连接端口 - 超耐久性元件 - 不锈钢防潮后侧面板

(下页继续)

Z170 PRO GAMING 规格列表

华硕游戏独家功能	<p>性能优化</p> <p>华硕第五代双智能处理器</p> <ul style="list-style-type: none">- 五重优化，完美整合 TPU、EPU、DIGI+ 供电控制、Fan Xpert 3 与 Turbo App <p>华硕供电解决方案</p> <ul style="list-style-type: none">- 华硕 DIGI+ VRM 应用程序 <p>华硕 EPU 智能节能处理器</p> <ul style="list-style-type: none">- EPU <p>华硕 TPU 智能加速处理器</p> <ul style="list-style-type: none">- Auto Tuning 自动加速、TurboV 瞬间加速、GPU Boost 集显提速- Fan Xpert 3 具有 Fan Auto Tuning (风扇自动调整) 与多重热敏电阻选择功能以获得最佳化转速控制 <p>RAMCache 内存缓存技术</p> <p>Media Streamer</p> <ul style="list-style-type: none">- 将音乐或影片从电脑串流至智能电视- 便携智能型手机/平板专用的多媒体串流程序，支持 iOS7 与 Android 4.0 操作系统 <p>EZ DIY</p> <p>推送信息 (Push Notice)</p> <ul style="list-style-type: none">- 通过智能型设备实时监控电脑状态 <p>UEFI BIOS EZ Mode，具备友好的图形用户界面</p> <ul style="list-style-type: none">- ASUS O.C. Tuner 程序- ASUS CrashFree BIOS 3 程序- ASUS EZ Flash 3 程序 <p>Q-Design</p> <ul style="list-style-type: none">- ASUS Q-Shield- ASUS Q-DIMM 内存- ASUS Q-LED (CPU、DRAM、VGA、Boot Device LED)- ASUS Q-Slot 插槽 <p>华硕独家功能</p> <ul style="list-style-type: none">- USB 3.1 Boost 具有快速的 USB 3.1 传输速度- ASUS AI Suite 3 智能管家 3 代- Disk Unlocker- AI Charger+ 充电专家- 华硕 CPU-Z
后侧面板设备连接端口	<p>1 × PS/2 键盘/鼠标复合式连接端口</p> <p>1 × 光纤 S/PDIF 数字音频输出连接端口</p> <p>1 × DisplayPort 连接端口</p> <p>1 × DVI 连接端口</p> <p>1 × HDMI 连接端口</p> <p>1 × D-Sub 连接端口</p> <p>1 × RJ-45 网络连接端口</p> <p>4 × USB 3.0/2.0 设备连接端口</p> <p>2 × USB 2.0/1.1 设备连接端口</p> <p>2 × USB 3.1 连接端口 (1 个 A 型，红色；1 个 C 型，黑色)</p> <p>5 × 音频连接端口，支持 8 声道</p>

(下一页继续)

Z170 PRO GAMING 规格列表

内置 I/O 设备连接端口	<p>1 × 19-pin USB 3.0/2.0 扩展套件数据线插槽，可扩展 2 组外接式 USB 3.0/2.0 连接端口</p> <p>3 × USB 2.0/1.1 扩展套件数据线插槽，可扩展 6 组外接式 USB 2.0/1.1 连接端口（其中一个插槽与 ROG_EXT 插槽共享）</p> <p>1 × 系统控制面板连接排针</p> <p>1 × 前面板音频连接排针（AAFP）</p> <p>1 × SATA Express 连接端口，灰色，兼容 2 × SATA 6.0 Gb/s 连接端口</p> <p>4 × SATA 6.0Gb/s 设备连接插座（灰色）</p> <p>1 × M.2 Socket 3（M Key、type 2242/2260/2280/22110 类型存储设备）</p> <p>1 × 4-pin 中央处理器风扇电源插槽</p> <p>1 × 4-pin 中央处理器选用风扇插槽</p> <p>1 × 5-pin EXT_FAN（扩展风扇）插槽</p> <p>3 × 4-pin 机箱风扇电源插槽，支持 3-pin（DC 模式）与 4-pin（PWM 模式）风扇控制</p> <p>1 × 温度感应连接排针</p> <p>1 × 串口连接插座（COM）</p> <p>1 × TPM 连接排针</p> <p>1 × CPU 超压跳线（CPU_OV）</p> <p>1 × CMOS 配置数据清除跳线</p> <p>1 × 24-pin EATX 主板电源插槽</p> <p>1 × 8-pin ATX 12V 主板电源插槽</p> <p>1 × ROG 扩展（ROG_EXT）连接排针</p>
BIOS 功能	<p>128Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、PnP、DMI 3.0、WfM2.0、SM BIOS 3.0、ACPI v5.0、多国语言 BIOS、ASUS EZ Flash 3、ASUS CrashFree BIOS 3、F11 EZ Tuning 向导、F6 Qfan Control、F3 我的最爱（My Favorites）、快速笔记（Quick Note）、上次修改的设置值（Last Modified Log）、F12 键截图功能、华硕 DRAM SPD 内存信息</p>
管理功能	<p>WfM 2.0、DMI 3.0、WOL by PME、PXE</p>
驱动程序与应用程序光盘	<p>驱动程序</p> <p>华硕应用程序</p> <p>华硕 EZ Update</p> <p>杀毒软件（OEM 版本）</p>
操作系统	<p>Windows® 10*</p> <p>Windows® 8.1*</p> <p>Windows® 7</p> <p>* 仅支持 64 位。</p>
主板尺寸	<p>ATX 规格：12.0 × 9.6 英寸（30.5 × 24.4 厘米）</p>



规格若有变动，恕不另行通知。

产品介绍

1

1.1 主板安装前

在您动手更改主板上的任何设置之前，请务必先作好以下所列出的各项预防措施。



- 在处理主板上的任何元件之前，请您先拔掉电脑的电源线。
- 为避免生成静电，在拿取任何电脑元件时除了可以使用防静电手环之外，您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您卸除任何一个集成电路元件后，请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电，或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或卸除任何元件之前，请确认 ATX 电源的电源开关是切换到关闭（OFF）的位置，而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源线，等到安装/卸除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

1.2 主板概述

当您安装主板到电脑机箱内时，请确认主板与机箱大小相适应。



请确认在安装或卸除主板前先拔除电源线，否则可能导致主板元器件损坏与对用户的人身伤害。

1.2.1 主板的摆放方向

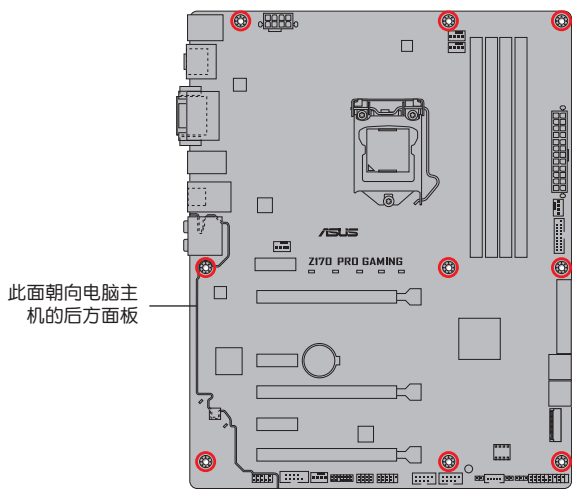
当您安装主板到电脑主机机箱内时，务必确认安装的方向是否正确。主板的外接插头的方向应是朝向主机机箱的后方面板，而且您也会发现主机机箱后方面板会有相对应的预留孔位。

1.2.2 螺丝孔位

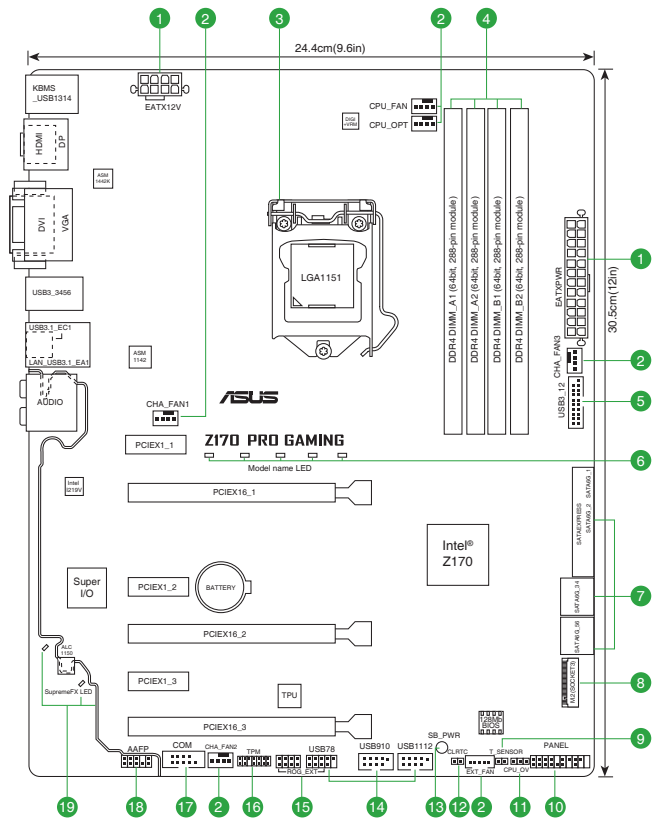
请将下图所圈选出来的九个螺丝孔位对准主机机箱内相对位置的螺丝孔，接着再一一锁上螺丝固定主板。



请勿将螺丝锁得太紧！否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。



1.2.3 主板结构图

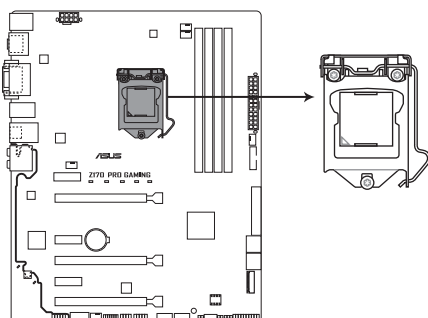


1.2.4 主板元件说明

连接插槽/跳线选择区/插槽	页数
1. ATX 主板电源插槽 (24-pin EATXPWR、8-pin EATX12V)	1-22
2. 中央处理器风扇/处理器选用风扇/扩展风扇/机箱风扇电源插槽 (4-pin CPU_FAN、4-pin CPU_OPT; 5-pin EXT_FAN; 4-pin CHA_FAN1~3)	1-21
3. Intel® LGA1151 中央处理器插槽	1-3
4. DDR4 内存插槽	1-8
5. USB 3.0 扩展套件数据线插槽 (20-1 pin USB3_12)	1-24
6. 产品名称灯效标识	1-28
7. Intel® Z170 Serial ATA 6.0Gb/s 设备连接插座 (7-pin SATA6G_1~6、SATAEXPRESS)	1-25
8. M.2 Socket 3	1-27
9. 温度传感器连接排针 (2-pin T_SENSOR)	1-22
10. 系统控制面板连接排针 (20-5 pin PANEL)	1-26
11. 处理器过压设置跳线 (3-pin CPU_OV)	1-17
12. CMOS 配置数据清除 (2-pin CLRRTC)	1-16
13. 电力指示灯 (SB_PWR)	1-28
14. USB 2.0 扩展套件数据线插槽 (10-1 pin USB 78、USB910、USB1112)	1-27
15. ROG 扩展连接排针 (18-1 pin ROG_EXT)	1-23
16. TPM 连接排针 (20-1 pin TPM)	1-20
17. 串口连接插座 (10-1 pin COM)	1-20
18. 前面板音频连接排针 (10-1 pin AAFP)	1-23
19. SupremeFX 指示灯	1-29

1.3 中央处理器 (CPU)

本主板具备一个 LGA1151 处理器插槽，本插槽是专为第六代 Intel® Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® 处理器所设计。



Z170 PRO GAMING CPU socket LGA1151

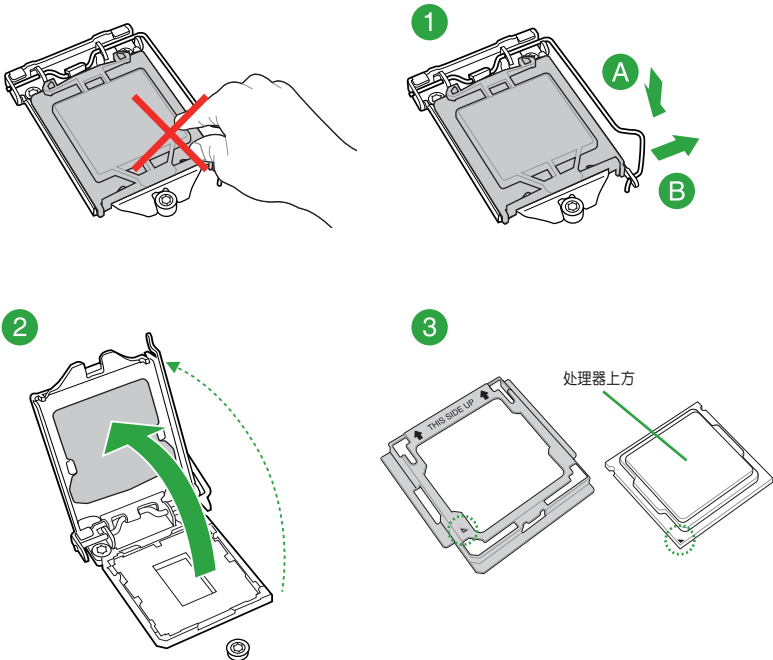


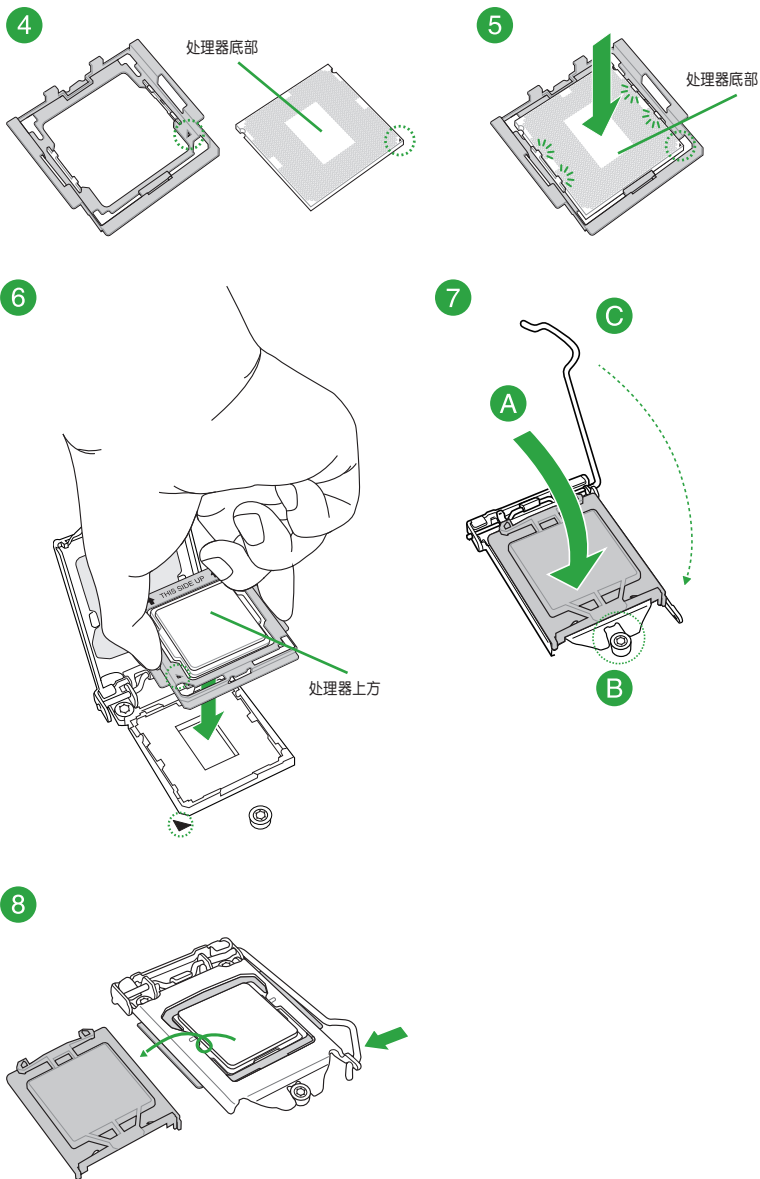
- 当您安装处理器时，请确认所有的电源线都已拔除。



- 确保安装的是 LGA1151 封装的处理器。请勿将 LGA1150、LGA1155 与 LGA1156 处理器安装于 LGA1151 插槽。
- 在您购买本主板之后，请确认在 LGA1151 插座上附有一个即插即用的保护盖，并且插座接点没有弯曲变形。若是保护盖已经丢失或是没有保护盖，或者是插座接点已经弯曲，请立即与您的经销商联络。
- 在安装完主板之后，请将即插即用的保护盖保留下来。只有 LGA1151 插槽上附有即插即用保护盖的主板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，华硕电脑才能为您处理产品的维修与保修。
- 本保修不包括处理器插座因遗失、错误的安装或不正确地卸除即插即用保护盖所造成的损坏。

1.3.1 安装中央处理器



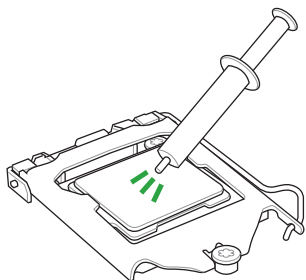




警告：

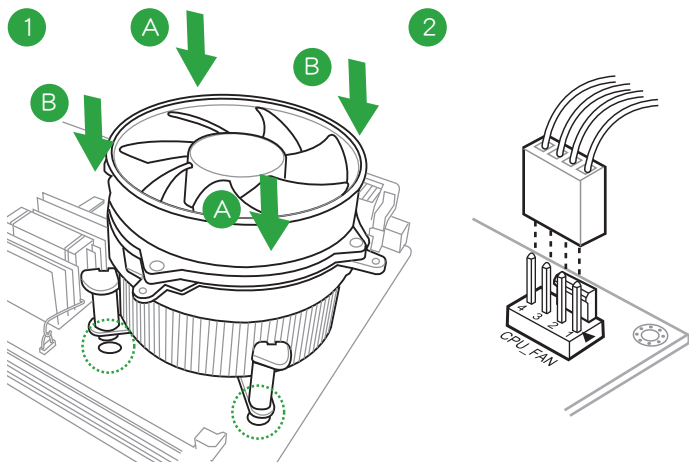
- 请先将中央处理器正确的放置到处理器安装工具上，然后再将其安装到主板上的中央处理器插槽。
- 请务必使用处理器安装工具来安装中央处理器。请勿损坏或弯曲处理器安装工具。
- 在安装、移除或拿起处理器安装工具时，请务必牢牢抓住处理器安装工具的两边。
- 本保修不包括因错误安装/移除处理器、处理器方向错误或放置不正确以及其他因用户疏忽而造成的损坏。

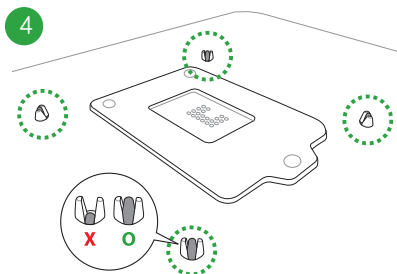
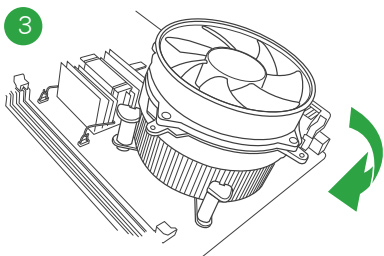
1.3.2 安装散热器和风扇



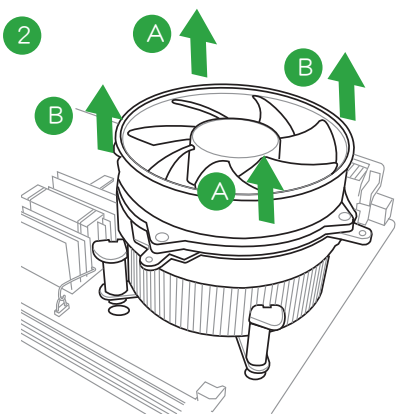
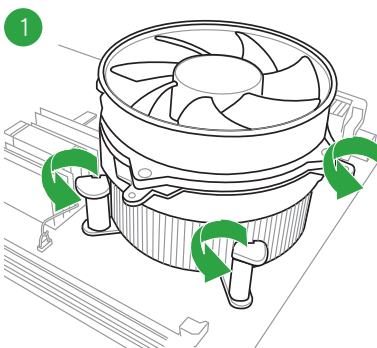
若您所购买的是散装的处理器散热器和风扇，在安装散热器和风扇之前，请确认散热器或处理器上已正确涂上散热膏。

请依照下面步骤安装处理器的散热器和风扇：





请按照以下的步骤卸除散热器和风扇：



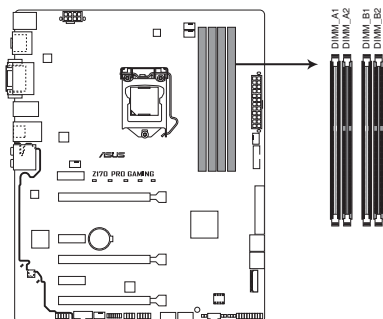
1.4 系统内存

1.4.1 概述

本主板配备四组 DDR4 (Double Data Rate, 双倍数据传送率) 内存插槽。DDR4 内存条和 DDR、DDR2 或 DDR3 内存条不同, 请勿将 DDR、DDR2 或 DDR3 内存条安装在 DDR4 内存插槽。下图所示为 DDR4 内存插槽在主板上的位置。



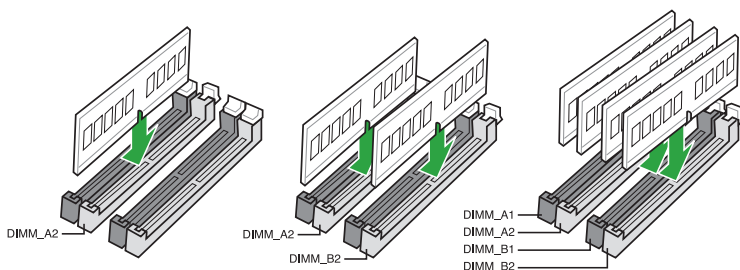
根据 Intel® CPU 规格, 建议您安装电压低于 1.65V 的内存条以保护 CPU。



Z170 PRO GAMING 288-pin DDR4 DIMM sockets

1.4.2 内存设置

您可以任意选择使用 2GB、4GB、8GB 与 16GB unbuffered non-ECC DDR4 内存条至本主板的 DIMM 插槽上。





- 您可以在通道 A 与通道 B 安装不同容量的内存条，在双通道设置中，系统会检测较低容量通道的内存容量。任何在较高容量通道的其他内存容量，会被检测为单通道模式运行。
- 根据 Intel® CPU 规格，建议您安装电压低于 1.65V 的内存条以保护 CPU。
- 由于 Windows® 32-bit 操作系统内存地址的限制，当您安装 4GB 或更大内存时，实际可使用的内存将为 3GB 或更小。为了更加有效地使用内存空间，我们建议您做以下操作：
 - 若要安装 Windows® 32-bit 操作系统，请安装最多 3GB 总内存。
 - 若要安装 4GB 或更多总内存，请安装 Windows® 64-bit 操作系统。
 - 若需要更详细的数据，请访问 Microsoft 网站 <http://support.microsoft.com/kb/929605/zh-cn>。



- 内存条默认频率依据 SPD 而变化，这是从内存条读写数据的标准方法。在默认状态下，一些超频内存条会以低于供应商标示的频率运行。若要让内存条以供应商的数值或更高的频率运行，请参考“2.5 Ai Tweaker 菜单”一节中，手动调整内存频率的说明。
- 在本主板请使用相同 CAS（CAS-Latency 行地址控制器延迟时间）值内存条。建议您使用同一厂商所生产的相同容量型号的内存。请参考内存合格商供应列表。
- 在全负载（4 DIMM）或超频设置下，请使用更有效的散热系统以确保系统稳定性。

Z170 PRO GAMING 主板内存合格供应商列表（QVL）

DDR4 3400MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配) 2 DIMM
CORSAIR	CMD16GX4M4B3400C16 ver. 4.23	16GB (4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V	•

DDR4 3333 MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配) 2 DIMM
G.SKILL	F4-3333C16D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-38	1.35V	•
G.SKILL	F4-3333C16Q-16GRKD	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-36	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3333C16 ver.4.23	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V	•
A-DATA	AX4U3333W4G16	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	•

DDR4 3300MHz（超频）

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配) 2 DIMM
G.SKILL	F4-3300C16Q-16GRK	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	•
G.SKILL	F4-3300C16D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-38	1.35V	•
CORSAIR	CMD16GX4M4B3300C16	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-18-18-36	1.35V	•

DDR4 3200MHz (超频)

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配)
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GRR	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	2 DIMM
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GRB	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	*
G.SKILL	F4-3200C16Q-16GRRK	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	*
AVEXIR	AVD4U32001604G-4BZ1	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-36	1.35V	*
AVEXIR	AVD4U32001604G-4CIR	16GB(4GB*4)	SS	-	-	-	-	*
CORSAIR	CMD16GX4M4A3200C16	16GB(4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-36	1.35V	*
GEIL	GPR416GB3200C15QC	16GB(4GB*4)	SS	-	-	15-15-15-35	1.35V	*
Kingston	HX432C16PB2K4/16	16GB(4GB*4)	SS	-	-	16-16-16-39	1.35V	*
panram	PUD43200C164G4NJW	16GB(4GB*4)	SS	-	-	16-18-18-39	1.35V	*

DDR4 3000MHz (超频)

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配)
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GRR	32GB(8GB*4)	DS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	2 DIMM 4 DIMM
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GRB	32GB(8GB*4)	DS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-32GRK	32GB(8GB*4)	DS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C16Q-32GRR	32GB(8GB*4)	DS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C16Q-32GRB	32GB(8GB*4)	DS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C16Q-32GRK	32GB(8GB*4)	DS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-16-16-36	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRR	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRB	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C15Q-16GRK	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C15Q2-32GRK	32GB(4GB*8)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	*
G.SKILL	F4-3000C15D-8GTZ	8GB(4GB*2)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.35V	*
AVEXIR	AVD4U30001604G-4CI	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-36	1.35V	*
AVEXIR	AVD4U30001504G-4BZ1	16GB(4GB*4)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.35V	*
AVEXIR	AVD4U30001608G-4CI	32GB(8GB*4)	DS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	16-18-18-36	1.35V	*
Kingston	HX430C15PB2K4/16	16GB(4GB*4)	SS	-	-	15-16-16-39	1.35V	*
CORSAIR	CMD16GX4M4B3000C15	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-17-17-35	1.35V	*
CORSAIR	CMK16GX4M4B3000C15	16GB(4GB*4)	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-17-17-35	1.35V	*
Panram	PUD43000C154G4NJW	16GB(4GB*4)	SS	-	-	15-17-17-35	1.35V	*
Asint	SLB404G08-EWWHMX	16GB(8GB*2)	SS	SK hynix	H5AN4G8NMFR	15-15-15-44	1.35V	*

DDR4 2800MHz (超频)

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配)
ADATA	AX4U2800W4G17	32GB(8 x 4GB)	DS	-	-	17-17-17-36	1.2	* * *
ADATA	AX4U2800W8G17	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	* * *
Apacer	78.BAGM8.AF20B(XMP)	4GB	SS	-	-	17-17-17-36	-	* * *
Apacer	78.CAGM8.AF30B(XMP)	8GB	DS	-	-	17-17-17-36	-	* * *
AVEXIR	AVD4U28001504G-4CIR(XMP)	4GB	SS	-	-	15-15-15-35	1.35	* * *
AVEXIR	AVD4U28001608G-4CIR(XMP)	32GB(8 x 4GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	* * *
CORSAIR	CMD16GX4M4A2800C16(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	* * *
CORSAIR	CMD16GX4M4A2800C16(Ver5.29)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	* * *
CORSAIR	CMD32GX4M4A2800C16(Ver5.29)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	18-18-18-36	1.2	* * *
CORSAIR	CMK16GX4M4A2800C16(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-18-36	1.2	* * *
CORSAIR	CMK16GX4M4A2800C16(Ver5.29)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.2	* * *
CORSAIR	CMK32GX4M4A2800C16(Ver5.29)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-36	1.2	* * *
G.SKILL	F4-2800C15Q2-64GRK(XMP)	64GB(8 x 8GB)	DS	-	-	15-16-16-35	1.25	* * *
G.SKILL	F4-2800C16Q-16GRR(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	* * *
G.SKILL	F4-2800C16Q-32GRR(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	* * *
Kingston	HX428C14PBK4/16(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	14-15-15-40	1.35	* * *
Panram	PUD42800C164G4NJW(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-36	1.25	* * *

DDR4 2666MHz (超频)

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
AVEXIR	AVD4U26661504G-4CIR(XMP)	4GB	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
AVEXIR	AVD4U26661608G-4CIR(XMP)	32GB(8 x 4GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD128GX4M8A2666C15(Ver4.31)(XMP)	128GB(16 x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C15(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C16(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2666C16(Ver5.29)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C15(Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C15(Ver5.29)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2666C16(Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C15(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C15(Ver5.29)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C16(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2666C16(Ver5.29)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C15(Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C15(Ver5.29)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-17-17-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C16(Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	16-16-18-35	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2666C16R(Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	16-18-18-35	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2666C15Q-16GRR(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2666C15Q-32GRR(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2666C16Q2-64GRB(XMP)	64GB(8 x 8GB)	DS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•	•
ISDT	IMA411GU6MFR8N-CF0(XMP)	8GB	DS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•	•
ISDT	IMA4511U6MFR8N-CF0(XMP)	4GB	SS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Team	TCD44G2666C15ABK(XMP)	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Team	TCD48G2666C15ABK(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	Team	TCD48G2666C15ABK	15-15-15-35	1.2	•	•	•

DDR4 2400MHz (超频)

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
AVEXIR	AVD4U24001604G-4CIR(XMP)	4GB	SS	-	-	16-16-16-36	1.2	•	•	•
AVEXIR	AVD4U24001608G-4M	32GB(8 x 4GB)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTEC	16-16-16-39	1.2	•	•	•
AVEXIR	AVD4U24001608G-4M(XMP)	32GB(8 x 4GB)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTEC	16-16-16-36	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD16GX4M4A2400C14(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMD32GX4M4A2400C14(Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2400C14(Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2400C14(Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	14-16-16-31	1.2	•	•	•
Crucial	BLS4G4D240FSA.8FAD	4GB	SS	-	-	16-16-16-40	1.2	•	•	•
crucial	BLS4G4D240FSA.8FAR(XMP)	4GB	SS	-	-	17-16-16-39	1.2	•	•	•
Crucial	BLS8G4D240FSA.16FAD	8GB	DS	-	-	16-16-16-40	1.2	•	•	•
crucial	BLS8G4D240FSA.16FAR(XMP)	8GB	DS	-	-	17-16-16-39	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2400C15Q-16GRR	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2400C15Q2-128GRK(XMP)	128GB(8 x 16GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2400C15Q-32GRR	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Kingston	HX424C12PB2K4/16	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42400C154G4NJW	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42400C158G4NJW	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Team	TED44GM2400C16BK	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-39	1.2	•	•	•
Team	TED48GM2400C16BK	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	16-16-16-39	1.2	•	•	•
V-color	TD48C17-UH	4GB	SS	V-color	DWJ30J460HM	15-15-15-36	1.2	•	•	•

DDR4 2133MHz

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片品牌	芯片型号	时序	电压	支持内存插槽 (选配)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
ADATA	AD4U2133W4G15-B	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	-	•	•	•
ADATA	AD4U2133W8G15	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Apacer	78.B1GM3.AF00B	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Apacer	78.C1GM3.AF10B	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
AVEXIR	AVD4U21331504G-4M	4GB	SS	AVEXIR	512X8DDR4	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Century	CD8G-D4U2133	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	-	•	•	•
CORSAIR	CMK16GX4M4A2133C13 (Ver4.23)(XMP)	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK32GX4M4A2133C13 (Ver4.23)(XMP)	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMK64GX4M8A2133C13 (Ver4.23)(XMP)	64GB(8 x 8GB)	DS	-	-	13-15-15-28	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMV4GX4M1A2133C15	4GB	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
CORSAIR	CMV8GX4M1A2133C15	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2133C15Q-16GRR	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	15-15-15-35	1.2	•	•	•
G.SKILL	F4-2133C15Q-32GRR	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	15-15-15-35	-	•	•	•
ISDT	IMA41GU6MFR8N-TF0	8GB	DS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•	•
ISDT	IMA451U6MFR8N-TF0	4GB	SS	ISDT	I5AN4G8NMFR	15-15-15-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C134G4NJW	16GB(4 x 4GB)	SS	-	-	13-13-13-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C138G4NJW	32GB(4 x 8GB)	DS	-	-	13-13-13-35	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C154G2VS	8GB(2 x 4GB)	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C154GNJK	4GB	SS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C158G2VS	16GB(2 x 8GB)	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Panram	PUD42133C158GNJK	8GB	DS	-	-	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Samsung	M378A1G43DB0-CPB	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-36	-	•	•	•
SanMax	SMD-4G28HP-21P	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-37	-	•	•	•
SanMax	SMD-8G28HP-21P	8GB	DS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-37	-	•	•	•
SK Hynix	HMA82GU6MFR8N-TF	16GB	DS	SK Hynix	H5AN8G8NMFRTFC	15-15-15-36	-	•	•	•
SUPER TALENT	FBU2B008GM	8GB	DS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Team	TED44GM2133C15ABK	4GB	SS	SK Hynix	H5AN4G8NMFRTFC	15-15-15-36	1.2	•	•	•
Transcend	TS14LH64V1H	8GB	DS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-37	-	•	•	•
Transcend	TS512MLH64V1H	4GB	SS	Samsung	K4A4G085WD	15-15-15-37	-	•	•	•
UMAX	84G44G93MC- 210MCALGF15	4GB	SS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	-	•	•	•
UMAX	84G48G93MC- 210MCGNGF15	8GB	DS	Micron	D9RGQ	15-15-15-36	-	•	•	•



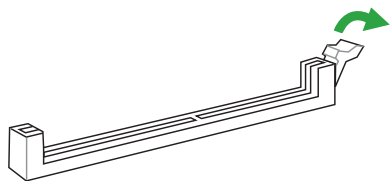
SS - 单面内存 DS - 双面内存

内存插槽支持：

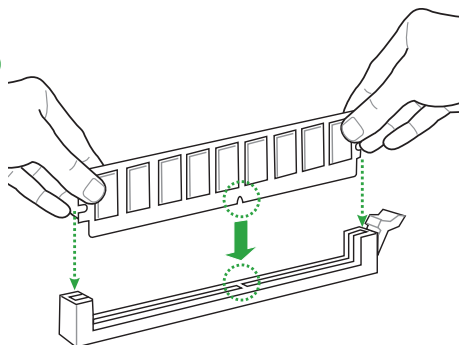
- 1 DIMM - 支持安装一组内存条于任一插槽，作为单通道设置。
- 2 DIMM - 支持安装两组内存条在黑色或灰色插槽，作为一对双通道设置。
- 4 DIMM - 支持安装四组内存条在黑色与灰色插槽，作为两对双通道设置。
- 请访问华硕网站 (<http://www.asus.com.cn>) 获得最新得内存合格供应商列表 (QVL)。

1.4.3 安装内存条

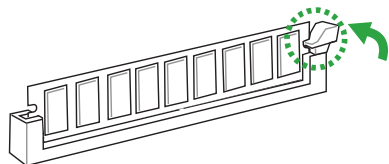
1



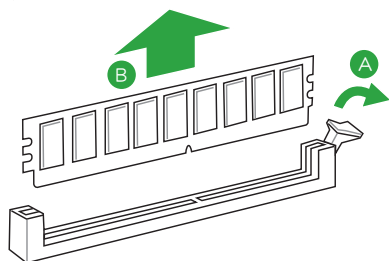
2



3



取出内存条



1.5 扩展插槽

考虑到未来会扩展系统性能的可能性，本主板提供了扩展插槽，在接下来的次章节中，将会描述主板上这些扩展插槽的相关信息。



安装 / 卸除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

1.5.1 安装扩展卡

请依照下列步骤安装扩展卡：

1. 在安装扩展卡之前，请先详读该扩展卡的使用说明，并且要针对该卡作必要的硬件设置更改。
2. 松开电脑主机的机箱盖并将之取下（如果您的主板已经放置在主机内）。
3. 找到一个您想要插入新扩展卡的空置插槽，并以十字螺丝起子松开该插槽位于主机背板的金属挡板的螺丝，最后将金属挡板移出。
4. 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽，接着慢慢地插入槽中，并以目视的方法确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
5. 再用刚才松开的螺丝将扩展卡固定在机箱内。
6. 将电脑主机的机箱盖装回锁好。

1.5.2 设置扩展卡

在安装好扩展卡之后，接着还须通过软件设置来调整该扩展卡的相关设置。

1. 开启电脑，接着更改必要的 BIOS 程序设置。若需要的话，您也可以参阅「第二章 BIOS 信息」以获得更多信息。
2. 为加入的扩展卡指派一组尚未被系统使用到的 IRQ。
3. 为新的扩展卡安装软件驱动程序。



当您将 PCI 扩展卡插在可以分享的扩展插槽时，请注意该扩展卡的驱动程序是否支持 IRQ 分享或者该扩展卡并不需要指派 IRQ。否则会容易因 IRQ 指派不当生成冲突，导致系统不稳定且该扩展卡的功能也无法使用。

1.5.3 PCI Express 3.0 x1 扩展卡扩展插槽

本主板支持 PCI Express 3.0 x1 网卡、SCSI 卡与其他与 PCI Express 规格兼容的卡。

1.5.4 PCI Express 3.0 x16 扩展卡扩展插槽

本主板配备 PCI Express 3.0 x16 插槽，可支持 PCI Express 3.0 x16 规格的显卡以及其他符合 PCI Express 规格的功能扩展卡。

VGA 设置	PCI Express 运行模式		
	PCIe 3.0 x16_1 (灰色)	PCIe 3.0 x16_2	PCIe 3.0 x16_3
一张 VGA/PCIe 显卡	x16 (建议使用单张显卡)	N/A	N/A
两张 VGA/PCIe 显卡	x8	x8	N/A
三张 VGA/PCIe 显卡	x8	x8	x4



- 在单张显卡模式，请使用 PCIe 3.0 x16_1 插槽（灰色）来安装 PCI Express x16 显卡，以获得更佳性能。
- 当在运行 SLI™ 或 CrossFireX™ 模式时，建议提供系统充足的电力供应。
- 当您安装多张显卡时，建议您将机箱风扇的数据线连接至主板上标示 CHA_FAN1/2/3 的插座，以获得更良好的散热环境。

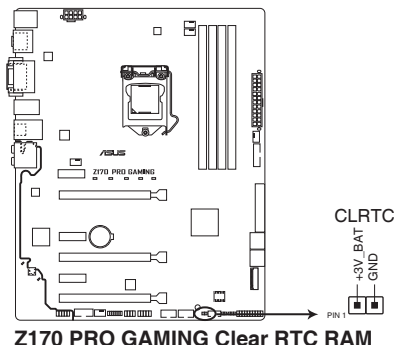
本主板指定中断要求

	A	B	C	D	E	F	G	H
I.G.D.	共享	-	-	-	-	-	-	-
高保真音频控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
XHCI 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
SATA 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
LAN 控制器	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_2	-	共享	-	-	-	-	-	-
PCIe x16_3	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x1_1	-	-	共享	-	-	-	-	-
PCIe x1_2	-	-	-	共享	-	-	-	-
PCIe x1_3	-	-	共享	-	-	-	-	-
Asmedia USB 3.1 控制器	-	-	共享	-	-	-	-	-

1.6 跳线选择区

1. CMOS 配置数据清除 (2-pin CLRRTC)

在主板上的 CMOS 内存中记载着正确的时间与系统硬件配置等数据，这些数据并不会因电脑电源的关闭而遗失数据与时间的正确性，因为这个 CMOS 的电源是由主板上的锂电池所供应。



想要清除这些数据，可以依照下列步骤进行：

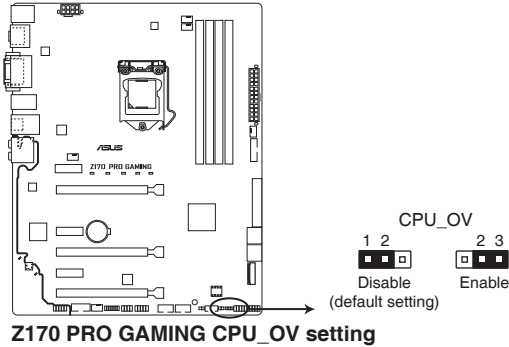
1. 关闭电脑电源，拔掉电源线；
2. 用一个金属物体，如螺丝刀，将 CLRRTC 跳线的两个针脚短路。
3. 插上电源线，开启电脑电源；
4. 当开机步骤正在进行时按着键盘上的 键进入 BIOS 程式画面重新设定 BIOS 数据。



- 如果上述方法无效，请将内置电池卸除，再将跳线帽卸除一次来清除 CMOS 配置数据。清除完成后，请将电池重新装回主板。
- 如果您是因为超频的缘故导致系统无法正常启动，您无须使用上述的配置数据清除方式来排除问题。建议可以采用 C.P.R (CPU 超不死) 功能，只要将系统重新开启 BIOS 即可自动恢复默认值。

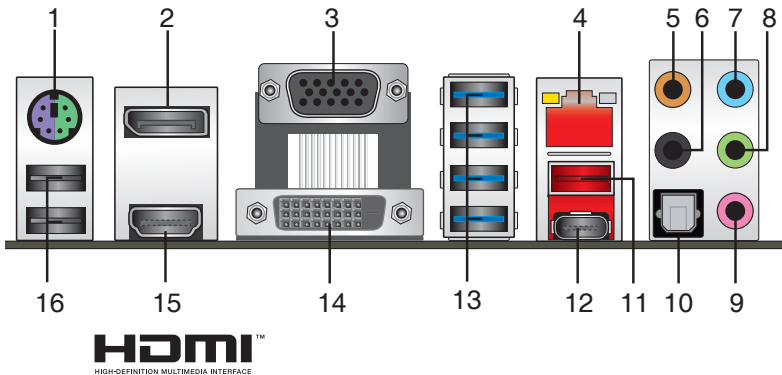
2. CPU 超压设置 (3-pin CPU_OV)

这个跳线帽可让您根据安装的处理器类型，设置较高的处理器电压以获得更有弹性的超频系统。若要获得更多的处理器电压，请将跳线设为 2-3 针脚短路。若要恢复默认的处理器电压设置，请将跳线设为 1-2 针脚短路。



1.7 元件与外围设备的连接

1.7.1 后侧面板连接端口



1. PS/2 鼠标/键盘复合式连接端口：将 PS/2 鼠标或键盘插头连接到此连接端口。
2. DisplayPort：这个连接端口可连接 DisplayPort 兼容设备。
3. VGA 连接端口：这组 15-pin 连接端口可连接 VGA 显示屏或其他 VGA 硬件设备。

4. RJ-45 网络连接端口：该连接端口可经 Gigabit 网线连接至 LAN 网络。请参考下表中各灯的说明。

网络指示灯说明

Activity/Link 指示灯		速度指示灯	
状态	描述	状态	描述
关闭	没有连接	关闭	连接速度 10Mbps
橘色	已连接	橘色	连接速度 100Mbps
橘色 (闪烁)	数据传送中	绿色	连接速度 1Gbps
橘色 (闪烁后持续亮着)	准备从 S5 模式启动唤醒功能		



5. 中央声道与重低音喇叭接口（橘色）：这个接口可以连接中央声道与重低音喇叭。
6. 后置环绕喇叭接口（黑色）：本接口在 4.1 声道、5.1 声道、7.1 声道设置下是用来连接后置环绕喇叭。
7. 音频输入接口（浅蓝色）：您可以将磁带、CD、DVD 播放器等的音频输出端连接到此音频输入接口。
8. 音频输出接口（草绿色）：您可以连接耳机或喇叭等的音频接收设备。在 4.1 声道、5.1 声道、7.1 声道的喇叭设置模式时，本接口是作为连接前置主声道喇叭之用。
9. 麦克风接口（粉红色）：此接口连接至麦克风。

2、4.1、5.1 或 7.1 声道音频设置

接口	耳机 /2 声道喇叭输出	4.1 声道喇叭输出	5.1 声道喇叭输出	7.1 声道喇叭输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端	麦克风输入端
橘色	-	-	中央 / 重低音喇叭输出	中央 / 重低音喇叭输出
光纤 S/PDIF 输出	-	-	-	侧边环绕喇叭输出
黑色	-	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出

10. 光纤 S/PDIF 数字音频输出连接端口：这个连接端口可连接您的电脑至扩大机、耳机或是 Sony/Philips 数字连接格式 (S/PDIF) 兼容之设备。
11. USB 3.1 A 型接口：这组 9-pin 通用串行总线 (USB) 接口可连接到使用 USB 3.1 A 型接口的硬件设备。
12. USB 3.1 C 型接口：这组通用串行总线 (USB) 接口可连接到使用 USB 3.1 C 型接口的硬件设备。

13. USB 3.0 设备连接端口 3~6：这几组 9-pin 串行总线（USB）连接端口可连接到使用 USB 3.0 接口的硬件设备。



- 已连接的 USB 3.0 设备将按照操作系统的设置以 xHCI 或 EHCI 模式运行。
- USB 3.0 设备仅可作为数据存储设备使用。
- 强烈建议您将 USB 3.0 设备连接到 USB 3.0 连接端口，以得到更快的传送速率与更好的性能。
- 由于 Intel® 100 系列芯片组的设计，所有连接 USB 2.0 和 USB 3.0 的 USB 设备都由 xHCI 控制器控制。一些常规的 USB 设备为获得更好的兼容性必须更新固件。
- 多重 VGA 显示输出在 Windows 操作系统环境下支持三个屏幕输出显示，两个屏幕显示由 BIOS 控制，一个屏幕显示由 DOS 控制。
- Intel 显示架构设计支持如下最大像素时钟（像素时钟 = H 总 × V 总 × 架率（屏幕更新频率））
 - DisplayPort 连接端口：553MHz
 - DVI 连接端口：165MHz
 - VGA 连接端口：180MHz
 - HDMI 连接端口：300MHz

14. DVI-D 连接端口：连接任何 DVI-D 兼容设备。



DVI-D 无法将信号转换为 RGB 输出至 CRT 显示屏，且不兼容 DVI-I。

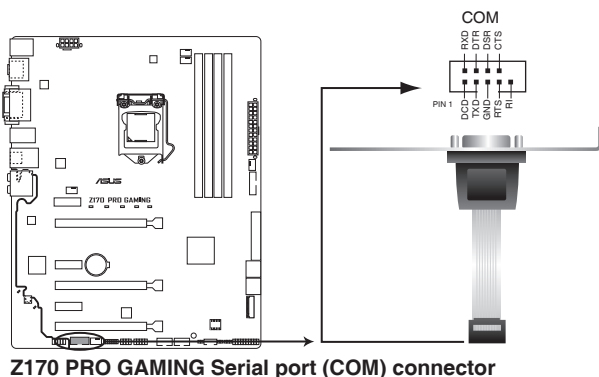
15. HDMI 连接端口：这个连接端口可连接录音带、CD、DVD 播放器，或其他图像来源设备。

16. USB 2.0 设备连接端口 13 和 14：这两组 4-pin 串行总线（USB）连接端口可连接到使用 USB 2.0/1.1 接口的硬件设备。

1.7.2 内部连接端口

1. 串口连接插座 (10-1 pin COM)

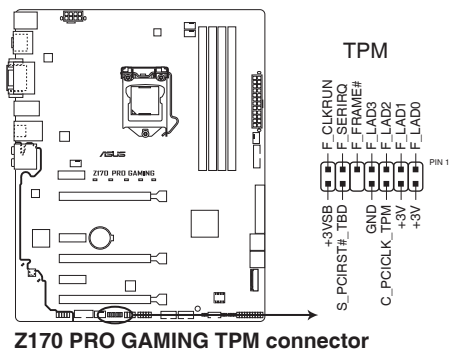
这组插座是用来连接串口 (COM)。将串口模块的数据线连接到这个插座，接着将该模块安装到机箱后侧面板空的插槽中。



串口 (COM) 模块为选购配备，请另行购买。

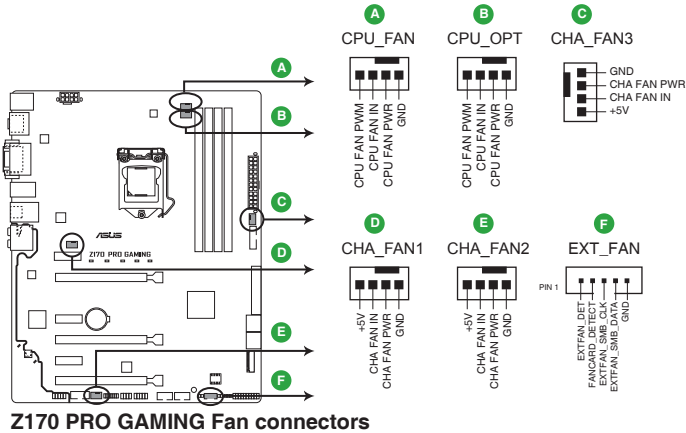
2. TPM 连接排针 (14-1 pin TPM)

这些排针支持可信平台模块 (Trusted Platform Module, TPM) 系统，可以安全的保存密钥、数字证书、密码和数据。一个 TPM 系统可帮助提高网络安全性，保护数字身份和确保平台完整。



3. 中央处理器风扇/中央处理器选用风扇/风扇扩展卡/机箱风扇电源插槽（4-pin CPU_FAN、4-pin CPU_OPT、5-pin EXT_FAN、4-pin CHA_FAN1~3）

将风扇电源接口连接到这几组风扇电源插槽，确定每一条黑线与这些插槽的接地端（GND）相匹配。



千万要记得连接风扇的电源，若系统中缺乏足够的风量来散热，很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机，甚至更严重者会烧毁主板上的电子元件。注意：这些插槽并不是单纯的排针，不要将跳线帽套在它们的针脚上！



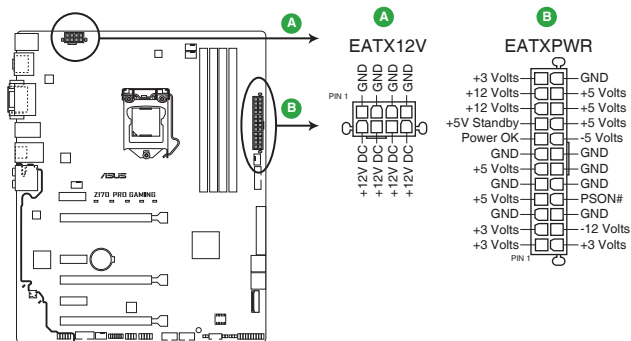
- CPU_FAN 插槽支持最大 1 安培（12 瓦）的风扇电源。
- 仅有 CPU 风扇（CPU_FAN）与机箱风扇（CHA_FAN）插槽支持华硕 Fan Xpert 3 功能。
- EXT_FAN 插槽支持五个温度感应来源的其中两个。
- 处理器风扇插槽会自动检测安装的处理器风扇类型，并自动切换控制模式。若要设置处理器风扇控制模式，请进入 BIOS 程序的 Advanced Mode > Monitor > Q-Fan Configuration > CPU Q-Fan Control 选项。
- 机箱风扇插槽支持 DC 与 PWM 模式。若要设置这些风扇为 DC 或 PWM 模式，请进入 BIOS 程序的 Advanced Mode > Monitor > Q-Fan Configuration > Chassis Fan 1/2/3 Q-Fan Control 选项。
- 扩展卡风扇插槽支持 DC 与 PWM 模式。若要设置这些风扇为 DC 或 PWM 模式，请进入 BIOS 程序的 Advanced Mode > Monitor > Q-Fan Configuration > Extension Fan 1/2/3 Q-Fan Control 选项。



风扇扩展卡为选购配备，请另行购买。

4. ATX 主板电源插槽（24-pin EATXPWR、8-pin EATX12V）

这些电源插槽用来连接到一个 ATX 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计，只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后，仅需稳稳地将其套进插槽中即可。



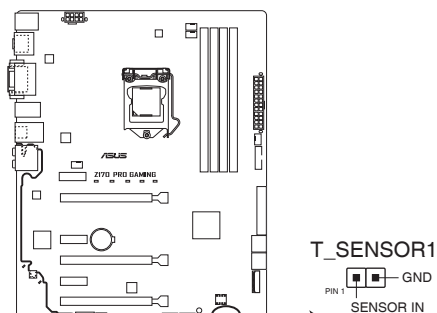
Z170 PRO GAMING ATX power connectors



- 建议您使用符合 ATX 12 V 2.0 规范的电源 (PSU)，能提供至少 350W 高功率的电源。
- 请务必连接 4-pin/8-pin ATX +12V 电源插头，否则可能无法顺利开启电脑。
- 如果您的系统会搭载相当多的外围设备，请使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。不适用或功率不足的电源，有可能会导致系统不稳定或难以启动。

5. 温度传感器插槽（2-pin T_SENSOR1）

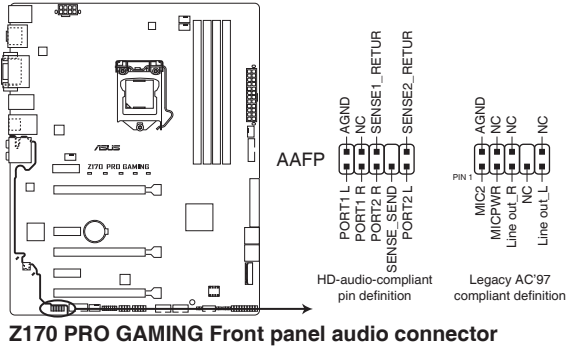
这个插槽用来连接散热设备数据线，监控主板上重要元件与连接设备的温度。



Z170 PRO GAMING T_SENSOR connector

6. 前面板音频连接排针 (10-1 pin AAFP)

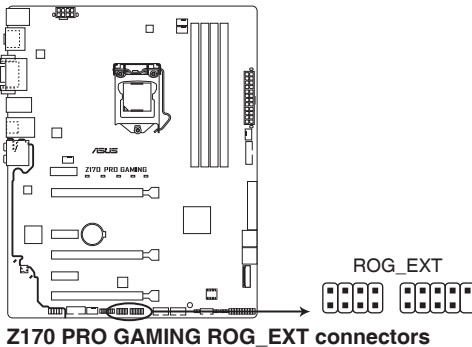
这组音频外接排针供您连接到前面板的音频数据线，除了让您可以轻松地从主机前面板来控制音频输出/输入等功能，并且支持 AC' 97 或 HD Audio 音频标准。将前面板音频输出/输入模块数据线的一端连接到这个插槽上。



- 建议您将支持高保真 (high definition) 音频的前面板音频模块连接到这组排针，如此才能得到高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD]，若要将 AC 97 音频前面板模块安装至本接针，请将此项目设置为 [AC 97]。默认情况下，本连接端口设置为 [HD]。请参考「2.6.7 内置设备设置 (Onboard Device Configuration)」一节的详细说明。

7. ROG 扩展 - ROG_EXT 连接排针 (18-1 pin ROG_EXT)

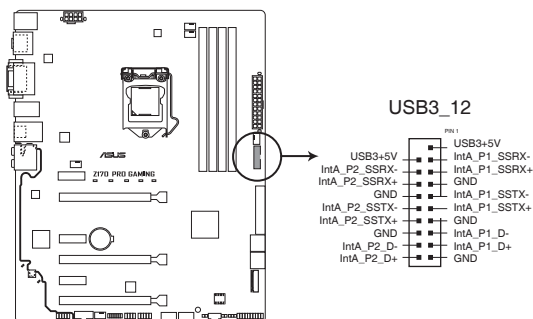
这组排针供您连接游戏前置面板 (Front Base)。



- Front Base (游戏前置面板) 为选购配备，需另行购买。
- 有关 Front Base 的更多详细信息，请访问 www.asus.com.cn。

8. USB 3.0 扩展套件数据线插座 (20-1 pin USB3_12)

这个插槽用来连接额外的 USB 3.0 连接端口模块，并与 USB 2.0 规格兼容。若是您的机箱提供有 USB 3.0 前面板连接数据线，将该数据线连接至本插槽，就可拥有前面板 USB 3.0 解决方案，支持传送速率最高达 5Gbps，可对 USB 充电设备进行快速充电并优化能效。



Z170 PRO GAMING USB3.0 Front panel connector



USB 3.0 模块需另行购买。

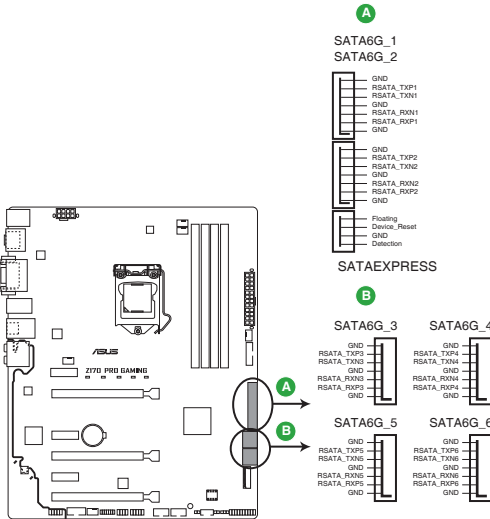


- 这些控制器是基于 xHCI 规格。在 Windows® 7 操作系统中，建议您安装相关驱动以使用 USB 3.0 接口的全部功能。
- 连接的 USB 3.0 设备将运行于 xHCI 模式。
- 这些 USB 3.0 插座在 Windows® 8 / Windows® 8.1 系统中支持原生 UASP 传输标准，当使用 USB 3.0 Boost 功能时支持 Turbo Mode。

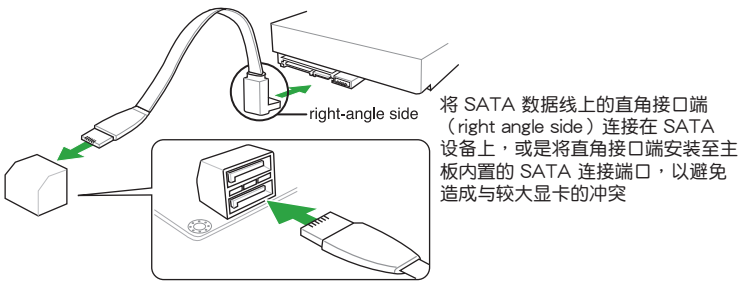
9. Intel® Z170 Serial ATA 6.0Gb/s 设备连接插座 (7-pin SATA6G_1~6、SATAEXPRESS)

这些插槽支持使用 Serial ATA 6.0Gb/s 数据线连接 Serial ATA 6.0Gb/s 硬盘或光驱。

若您安装了 Serial ATA 硬盘，您可以通过 Intel® Rapid Storage 技术，与内置的 Intel® Z170 芯片组来创建 RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10 磁盘阵列。



Z170 PRO GAMING Intel® SATA 6.0Gb/s connectors



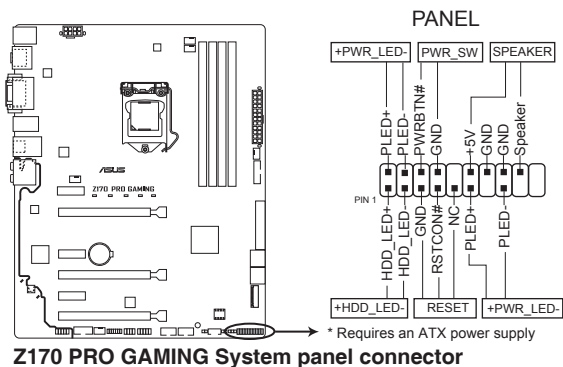
- 这些插槽的默认值为 [AHCI]，若您想要使用这些插槽来建构 Serial ATA RAID 功能，请将 BIOS 程序中的 SATA Mode 项目设置为 [RAID]。请参考 2.6.5 SATA 设备设置 (SATA Configuration) 一节的详细说明。
- 在创建 RAID 磁盘阵列之前，请先参考驱动程序与应用程序光盘中用户手册的说明。



SATAEXPRESS 插槽可以支持一个 SATA Express 设备，或两个 SATA 设备。

10. 系统控制面板连接排针（20-5 pin PANEL）

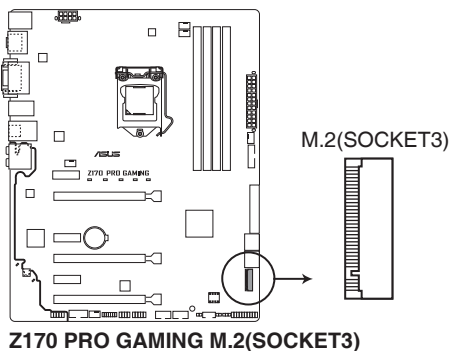
这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。



- 系统电源指示灯连接排针（4-pin +PWR_LED-）
这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您开启电脑并且使用电脑的情况下，该指示灯会持续亮着；而当指示灯闪烁时，即表示电脑正处于睡眠模式中。
- 硬盘动作指示灯连接排针（2-pin +HDD_LED-）
您可以连接此组 LED 接针到电脑主机面板上的硬盘动作指示灯号，如此一旦硬盘有存取动作时，指示灯随即亮起。
- 内置喇叭连接插座（4-pin SPEAKER）
此 4-pin 的连接插座用于连接机箱的系统警报喇叭。您可以听到系统的警报声。
- ATX 电源/软关机开关连接排针（2-pin PWR_SW）
这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。
- 软启动开关连接排针（2-pin RESET）
这组二脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需要关掉电脑电源即可重新启动，尤其在系统死机的时候特别有用。

11. M.2 Socket 3

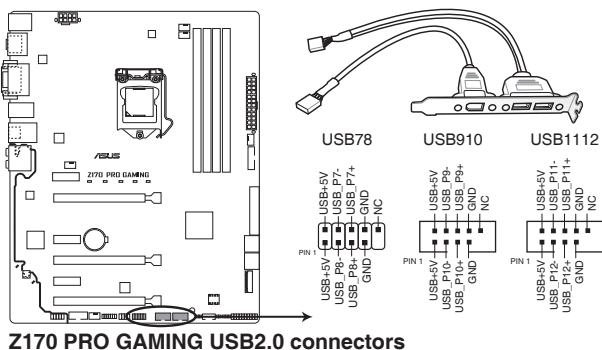
这个插槽用来安装 M.2 (NGFF) SSD 模块。



- 这个插槽支持 M Key 与 2242/2260/2280/22110 类型存储设备。
- M.2 (NGFF) SSD 模块为选购配备，请另行购买。
- 当 M.2 插槽运行于 SATA 模式时，SATA 接口 1 无法使用。

12. USB 2.0 扩展套件数据线插座 (10-1 pin USB78、USB910、USB1112)

这些 USB 扩展套件数据线插座支持 USB 2.0 规格，传送速率最高达 480Mbps，比 USB 1.1 (Full Speed) 规格的 12Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的网络连接、互动式电脑游戏，还可以同时运行高速的外围设备。



请勿将 1394 数据线连接到 USB 插座上，这么做可能会导致主板的损坏。

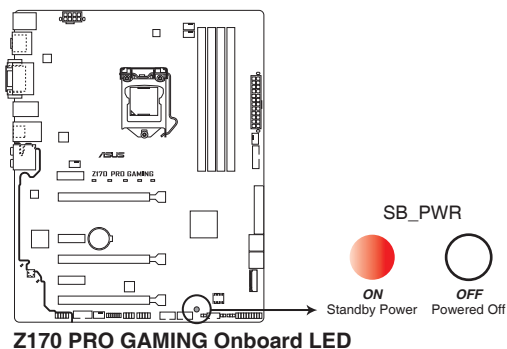


USB 2.0 模块需另行购买。

1.8 内置指示灯

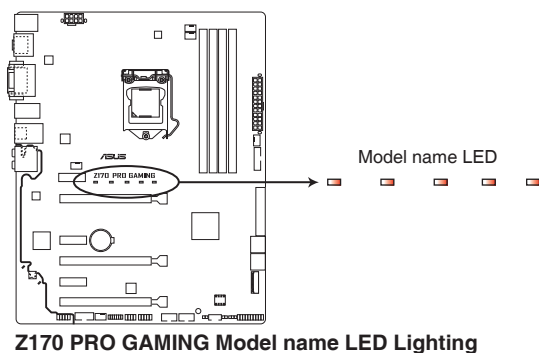
1. 电力指示灯

当主板上内置的电力指示灯（SB_PWR）亮着时，表示当前系统是处于正常运行、省电模式或者软关机的状态中，并非完全断电。这个警示灯可用来提醒您在安装或移除任何的硬件设备之前，都必须先卸除电源，等待警示灯熄灭才可进行。请参考下图所示。



2. 产品名称灯效标识

产品名称灯效标识由五个小指示灯组成，位于主板上印刷的型号名称正下方。这组指示灯有以下两种亮灯模式来凸显主板名称。



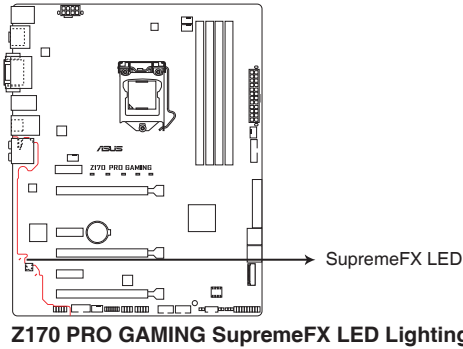
亮灯模式	说明
呼吸模式	指示灯间歇闪烁。
恒亮模式	指示灯恒亮红色。



您可以在 BIOS 或者 AiSuite 3 的 LED 控制程序中关闭产品名称灯效标识，或更改其亮灯模式。若要在 BIOS 中更改，请至 Advanced > Onboard Devices Configuration > Model Name LED Lighting 项目。详情请参考“2.6.7 内置设备设置（Onboard Devices Configuration）”的说明。

3. SupremeFX 指示灯

SupremeFX 指示灯有以下三种方式带给您极致的灯光效果。此指示灯同时也作为主板上音频元件区与其他元件的分界线。



亮灯模式	说明
呼吸模式	指示灯间歇闪烁。
流动模式	指示灯按顺序点亮熄灭如同流水一般。
恒亮模式	指示灯恒亮红色。



您可以在 BIOS 或者 AiSuite 3 的 LED 控制程序中关闭 SupremeFX 指示灯，或更改其亮灯模式。若要在 BIOS 中更改，请至 Advanced > Onboard Devices Configuration > SupremeFX LED Lighting 项目。详情请参考“2.6.7 内置设备设置（Onboard Devices Configuration）”的说明。

1.9 软件支持

1.9.1 安装操作系统

本主板适用于 Windows® 7 (32bit/64bit)、Windows® 8.1 (64bit) 与 Windows® 10 (64bit) 操作系统。使用最新版本的操作系统并且不时地升级，是让硬件配备得到最佳工作效率的有效方法。



由于主板与周边硬件设备的选项设置繁多，本章仅就软件的安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的信息。

1.9.2 驱动程序与应用程序光盘信息

随货附赠的驱动程序与应用程序光盘包括了数个有用的软件与应用程序，将它们安装到系统中可以强化主板的性能。



驱动程序与应用程序光盘的内容若有更新，恕不另行通知。请访问华硕网站 (<http://www.asus.com.cn>) 了解更新信息。

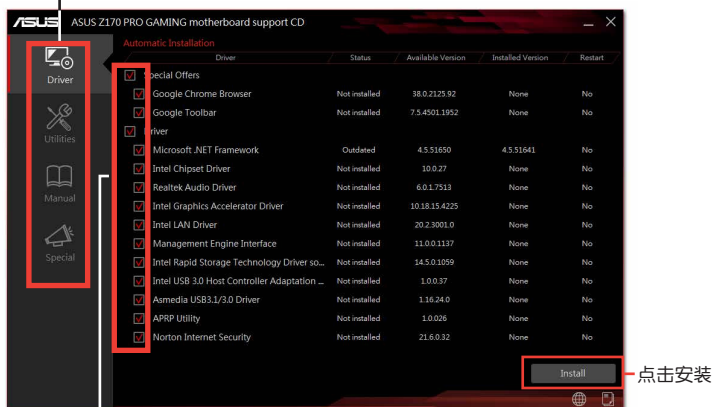
运行驱动程序与应用程序光盘

欲开始使用驱动程序与应用程序光盘，仅需将光盘放入您的光驱中即可。若您的系统已启动光盘「自动播放」的功能，那么稍待一会儿光盘会自动显示华硕主板独家功能列表。点击「驱动程序」、「工具程序」、「用户手册」、「联络信息」等标签页可显示对应的菜单。



以下画面仅供参考。

点击一个图标以显示对应的画面



选择您需要安装的项目



如果欢迎窗口并未自动出现，那么您也可以到驱动程序与应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。

BIOS 信息

2

2.1 管理、更新您的 BIOS 程序

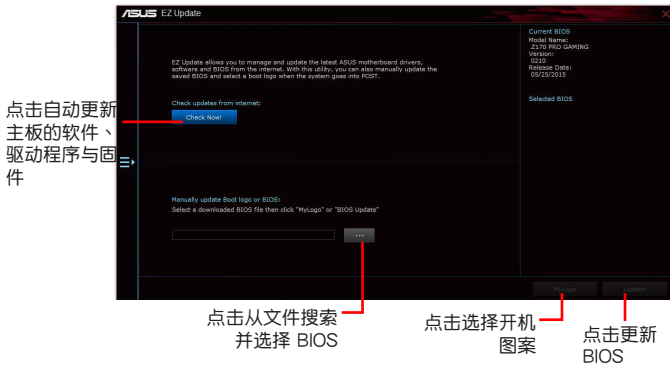


建议您先将主板原始的 BIOS 程序备份到一张 USB 闪存盘中，以备您日后需要再度安装原始的 BIOS 程序。使用华硕在线升级程序来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

2.1.1 EZ Update

EZ Update 可自动更新主板的软件、驱动程序与 BIOS 程序。使用这个应用程序，您也可以手动更新已保存的 BIOS 并选择系统进入开机自检（POST）时的开机图案。

要开启 EZ Update，在 AI Suite 3 主菜单中点击【EZ Update】。



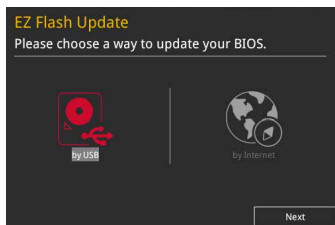
在使用 EZ Update 之前，请先确认您已经通过内部网络对外连接，或者通过互联网服务提供商（ISP）所提供的连接方式连接到互联网。

2.1.2 使用华硕 EZ Flash 3 升级 BIOS 程序

华硕 EZ Flash 3 程序让您能轻松地升级 BIOS 程序，可以不必再到操作系统模式下运行。



- 请下载 BIOS 默认设置以确保系统兼容性与稳定性。在“Exit”菜单中选择【Load Optimized Defaults】项目来恢复 BIOS 默认设置。请参阅“2.10 退出 BIOS 程序”一节的详细说明。
- 若要通过互联网来升级 BIOS，请先检查您的互联网连接。



请依据以下步骤使用 EZ Flash 3 升级 BIOS：

1. 进入 BIOS 设置程序的高级模式 (Advanced Mode) 画面，来到“Tool”菜单并选择 ASUS EZ Flash 3 Utility 并按下 <Enter> 键将其开启。
2. 按照以下步骤通过 USB 设备或互联网来升级 BIOS。

通过 USB 设备升级

- a) 将保存有最新 BIOS 文件的 USB 闪存盘插入 USB 接口，然后选择“by USB”。
- b) 按 <Tab> 键切换到“Drive”区域。
- c) 按上/下方向键找到保存有最新 BIOS 文件的 USB 闪存盘，然后按下 <Enter> 键。
- d) 按 <Tab> 键切换到“Folder”区域。
- e) 按上/下方向键找到最新 BIOS 文件，然后按下 <Enter> 键开始更新 BIOS。

通过互联网升级

- a) 选择“by Internet”。
- b) 按左/右方向键选择一种互联网连接方式，然后按下 <Enter> 键。
- c) 按照屏幕提示完成升级。

3. 升级完成后重新启动电脑。



- 本功能仅支持采用 FAT 32/16 格式单一分区的 USB 设备，如 USB 闪存盘。
- 当更新 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统开机失败。

2.1.3 使用 CrashFree BIOS 程序恢复 BIOS 程序

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 工具程序，让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或破坏时，可以轻松地从驱动程序与应用程序光盘，或是从含有最新或原始 BIOS 文件的 USB 闪存盘中恢复 BIOS 程序的数据。



- 使用此程序前，将移动设备中的 BIOS 文件重命名为：Z17PG.CAP。
- 驱动程序与应用程序光盘中的 BIOS 可能不是最新版本。请从华硕网站上 (<http://www.asus.com.cn>) 下载最新的 BIOS 文件。

恢复 BIOS 程序：

请依照下列步骤恢复 BIOS 程序：

1. 开启系统。
2. 将存有 BIOS 文件的驱动程序与应用程序光盘放入光驱，或 USB 闪存盘插入 USB 接口。
3. 接着工具程序便会自动检查存储设备中是否存有 BIOS 文件。当搜索到 BIOS 文件后，工具程序会开始读取 BIOS 文件并自动进入 EZ Flash 3 应用程序。
4. 系统要求您进入 BIOS 设置程序来恢复 BIOS 设置。为确保系统的兼容性与稳定性，建议您按下 <F5> 来加载默认 BIOS 设置值。



当升级 BIOS 时，请勿关闭或重置系统！若是这么做，将可能导致系统开机失败。

2.1.4 华硕 BIOS Updater

华硕 BIOS Updater 可让您在 DOS 环境下升级 BIOS 文件。



以下画面仅供参考，可能与您所见到的 BIOS 画面有所差异。

升级 BIOS 之前

1. 准备好主板的驱动程序与应用程序光盘，及一个 USB 闪存盘。
2. 从华硕网站 (<http://www.asus.com.cn/support/>) 下载最新的 BIOS 文件和 BIOS Updater 工具程序，并将它们保存于 USB 闪存盘中。



DOS 环境中不支持 NTFS 格式。请确保 USB 闪存盘是 FAT32/16 格式单一分区。

3. 关闭电脑。
4. 请确保电脑配有 DVD 光驱。

在 DOS 环境中启动系统

1. 将带有 DOS 系统的，保存有最新的 BIOS 文件和 BIOS Updater 工具程序的 USB 闪存盘连接到电脑的 USB 接口。
2. 启动电脑，然后按下 <F8> 运行选择启动设备画面。
3. 选择启动设备画面出现后，将驱动程序与应用程序光盘插入光驱，然后选择光驱作为启动设备。

```
Please select boot device:
↑ and ↓ to move selection
ENTER to select boot device
ESC to boot using defaults
-----
P2: ST3808110AS (76319MB)
aigo miniking (250MB)
UEFI: (FAT) ASUS DRW-2014L1T(4458MB)
P1: ASUS DRW-2014L1T(4458MB)
UEFI: (FAT) aigo miniking (250MB)
Enter Setup
```

4. 当启动信息出现时，在 5 秒内按下 <Enter> 以显示 FreeDOS 提示符。

```
ISOLINUX 3.20 2006-08-26 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
A Bootable DVD/CD is detected. Press ENTER to boot from the DVD/CD.
If no key is pressed within 5 seconds, the system will boot next priority device
automatically. boot:
```

3. 在 FreeDOS 提示符后输入 d，然后按下 <Enter>，从磁盘 C（光驱）切换到磁盘 D（USB 闪存盘）。

```
Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C: /> d:
D: />
```

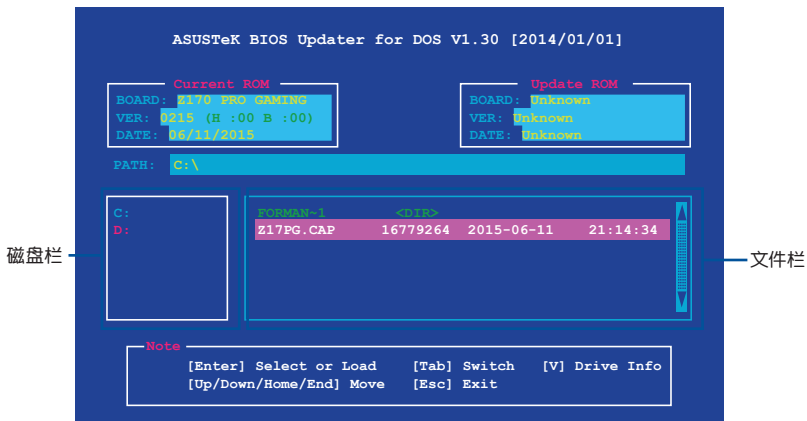
升级 BIOS 文件

请依照以下步骤用 BIOS Updater 工具程序升级 BIOS 文件：

1. 在 FreeDOS 提示符后输入 `bupdater /pc /g` 并按下 < Enter >。

```
D:\>bupdater /pc /g
```

2. BIOS Updater 画面出现，按下 <Tab> 键从文件栏切换至磁盘栏，然后选择 D:。



- 按下 <Tab> 键，从磁盘栏切换到文件栏，然后使用 <Up/Down/Home/End> 键来选择 BIOS 文件并按下 <Enter>。
- BIOS Updater 会检查您所选择的 BIOS 文件，并提示您确认是否要升级 BIOS。



由于安全规定，不支持 BIOS 备份功能。

- 选择 [Yes] 并按下 <Enter>。当 BIOS 升级完毕后，按 <ESC> 退出 BIOS Updater。
- 重新启动您的电脑。



当升级 BIOS 时，请勿关闭或重置系统！若是这么做，将可能导致系统开机失败。



请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请在“Exit”菜单中选择【Load Optimized Defaults】项目。请参阅“2.10 退出 BIOS 程序”一节的详细说明。

2.2 BIOS 设置程序

华硕 BIOS 设置程序以简单容易使用为诉求，菜单方式的设计让您可以轻松浏览选项，进入子菜单点击您要的设置，假如您不小心做错误的设置，而不知道如何补救时，本设置程序提供一个快捷键直接恢复到上一个设置，这些将在以下的章节中有更进一步的说明。

在启动电脑时进入 BIOS 设置程序

若要在启动电脑时进入 BIOS 设置程序，请在系统仍在自检（POST，Power-On Self Test）时，按下 <Delete> 或 <F2> 键，就可以进入设置程序，如果您超过时间才按 或 <F2> 键，则 POST 程序会自动继续运行开机自检。

在 POST 后进入 BIOS 设置程序

请按照以下步骤在 POST 后进入 BIOS 设置程序：

- 同时按下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 键。
- 按下机箱上的 <RESET> 键重新启动。
- 按下电源按钮关机后再重新启动。请在使用上述两个方法后仍无法进入 BIOS 设置程序时，再使用此方法。



通过电源键、Reset 键或 <Ctrl> + <Alt> + 键强迫正在运行的系统重新开机可能会损坏到您的数据或系统，我们建议您正确地关闭正在运行的系统。



- 在本章节的 BIOS 程序画面仅供参考，将可能与您所见到的画面有所差异。
 - 请访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 下载最新的 BIOS 文件。
 - 若您想在 BIOS 设置程序中使用鼠标操控，请先确认已将鼠标连接至主板。
 - 变更任何 BIOS 设置后，若系统变得不稳定，请下载 BIOS 默认设置以确保系统兼容性与稳定性。在“Exit”菜单中选择【Load Optimized Defaults】项目来恢复 BIOS 默认设置。请参阅“2.10 退出 BIOS 程序”一节的详细说明。
 - 变更任何 BIOS 设置后，若系统无法启动，尝试清除 CMOS 数据并将主板恢复至默认设置。请参阅“1.6 跳线选择区”一节中关于清除 RTC RAM 的详细说明。
-

BIOS 菜单画面

本主板的 BIOS 设置程序提供您“EZ Mode”和“Advanced Mode”两种模式。按下 <F7> 可以在两种模式中切换。

2.2.1 EZ 模式 (EZ Mode)

本主板的 BIOS 设置程序的默认值为 EZ Mode。您可以在 EZ Mode 中查看系统基本数据，并可以选择显示语言、喜好设置及启动设备顺序。若要进入 Advanced Mode，请点击【Exit/Advanced Mode】然后选择【Advanced Mode】，或是按下 <F7> 快捷键。



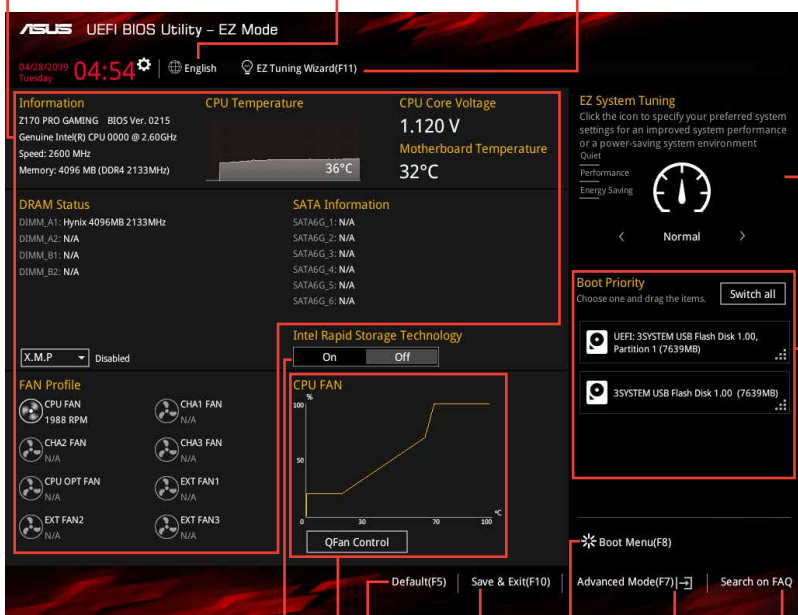
进入 BIOS 设置程序的画面可个性化设置，请参考“2.8 启动菜单 (Boot)”中【Setup Mode】项目的说明。

本项目显示 CPU/主板温度、
CPU 电压输出、CPU/机箱风
扇速度与 SATA 信息

选择 BIOS 程序显示的语言

显示已选择模式的系统属性，点击
< 或 > 来切换 EZ System 调整模式

创建存储设备 RAID
与设置系统超频



启动或关闭 SATA RAID 模式
来使用 Intel Rapid Storage 技术

显示 CPU 风扇转速。点击
按钮可手动调整风扇

加载默认值

保存更改并重新
启动系统

显示启动菜单 显示 Advanced
模式菜单

搜索常见问题解答

选择启动设备顺序



启动设备的选项将依您所安装的设备而异。

2.2.2 高级模式 (Advanced Mode)

Advanced Mode 提供您更高级的 BIOS 设置选项。以下为 Advanced Mode 画面的范例，各个设置选项的详细说明请参考之后的章节。



若要进入 Advanced Mode，请点击【Exit】，然后选择【Advanced Mode】，或是按下 <F7> 快捷键。

The screenshot shows the ASUS UEFI BIOS Utility in Advanced Mode. The interface is dark-themed with red accents. At the top, it displays the date and time (04/28/2099, 05:41), language (English), and navigation icons for My Favorites (F3), Q-Fan Control (F6), EZ Tuning Wizard (F11), Quick Note (F9), and Hot Keys (F7). The main menu includes My Favorites, Main, **AI Tweaker**, Advanced, Monitor, Boot, Tool, and Exit. The AI Tweaker section is expanded, showing options like AI Overlock Tuner, ASUS MultiCore Enhancement, CPU Core Ratio, BCLK Frequency, DRAM Odd Ratio Mode, DRAM Frequency, OC Tuner, EPU Power Saving Mode, and CPU SVID Support. A scroll bar is visible on the right side of the AI Tweaker section. The Hardware Monitor section on the right displays CPU and Memory information, including Frequency, Temperature, BCLK, Core Voltage, Ratio, Memory Frequency, Voltage, Capacity, and Voltage levels (+12V, +5V, +3.3V, 3.280 V). The bottom of the screen shows the version (2.17.1246) and copyright information (© 2015 American Megatrends, Inc.), along with a 'Last Modified' indicator and an 'EZ Mode (F7)' button.

功能表列

语言

我的最爱

Q-Fan 控制

EZ Tuning 向导

快速笔记

操作功能键

My Favorites Main **AI Tweaker** Advanced Monitor Boot Tool Exit

AI Overlock Tuner

ASUS MultiCore Enhancement

CPU Core Ratio

BCLK Frequency : DRAM Frequency ratio

DRAM Odd Ratio Mode

DRAM Frequency

OC Tuner

EPU Power Saving Mode

CPU SVID Support

> DRAM Timing Control

> DIGI+ VRM

> Internal CPU Power Management

Disabled this item to stop the CPU from communicating with the external voltage regulator. Disable this item when overclocking.

Auto

Auto

Auto

Auto

Enabled

Auto

Auto

Keep Current Settings

Disabled

Auto

Auto

Disabled

Enabled

Hardware Monitor

CPU

Frequency 2600 MHz

Temperature 38°C

BCLK 100.0 MHz

Core Voltage 1.120 V

Ratio 26x

Memory

Frequency 2133 MHz

Voltage 1.200 V

Capacity 4096 MB

Voltage

+12V +5V

12.096 V 5.120 V

+3.3V 3.280 V

Version 2.17.1246. Copyright (C) 2015 American Megatrends, Inc.

Last Modified

EZ Mode (F7)

子菜单

在线操作说明

设置值

滚动条

上次修改的设置值

菜单项目

设置窗口

回到 EZ Mode

显示处理器/主板温度、处理器与内存电压输出

功能表列

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下：

My Favorites	本项目将记录时常使用的系统设置及设置值。
Main	本项目提供系统基本设置。
Ai Tweaker	本项目提供超频设置。
Advanced	本项目提供系统高级功能设置。
Monitor	本项目提供温度、电源及风扇功能设置。
Boot	本项目提供启动磁盘设置。
Tool	本项目提供特殊功能设置。
Exit	本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。

菜单项目

于功能表列选定选项时，被选择的功能将会反白，即选择“Main”菜单所出现的项目。

点击菜单中的其他项目（例如：Ai Tweaker、Advanced、Monitor、Boot 与 Exit）也会出现该项目不同的选项。

子菜单

在菜单画面中，若功能选项前面有一个小三角形标记，代表此为子菜单，您可利用方向键来选择，并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

语言

这个按钮位在功能表列的上方，用来选择 BIOS 程序界面显示的语言。点击这个按钮来选择您想要的 BIOS 画面显示语言。

我的最爱 (F3)

这个按钮位在功能表列的上方，用来以树状图显示所有的 BIOS 项目。选择常用的 BIOS 设置项目并保存至我的最爱菜单。



请参考“2.3 我的最爱 (My Favorites)”一节以获得更多信息。

Q-Fan 控制 (F6)

这个按钮位在功能表列的上方，用来显示风扇现在的设置。使用这个按钮来手动调整风扇至您想要的设置值。



请参考“2.2.3 QFan 控制”一节以获得更多信息。

EZ Tuning 向导 (F11)

这个按钮位在功能表列的上方，用来查看和调整系统的超频设置，也可以让您将主板的 SATA 模式从 AHCI 更改为 RAID 模式。



请参考“2.2.4 EZ Tuning 向导”一节以获得更多信息。

搜索疑难解答

将鼠标移至此按钮上方可显示一个二维码。用手机扫描此二维码可连接至华硕 BIOS FAQ 网页。您也可以直接扫描下方二维码。



快速笔记 (F9)

按下此按钮，可让您针对已在 BIOS 中进行的设置输入笔记。



- 快速笔记不支持以下键盘功能：删除、剪切、复制与粘贴。
- 您只能使用英文字母与数字来输入笔记。

操作功能键

这个按钮位在功能表列的上方，包含有 BIOS 程序设置的导引方向键，使用箭头按键来选择菜单中的项目并更改设置。

滚动条

在菜单画面的右方若出现如右图的滚动条画面，即代表此页选项超过可显示的画面，您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

在线操作说明

在菜单画面的右上方为当前所选择的作用选项的功能说明，此说明会依选项的不同而自动更改。使用 <F12> 按键来抓取 BIOS 屏幕画面，并保存至便携式存储设备。

设置值

这些存在于菜单中的设置值是提供给用户选择与设置之用。这些项目中，有的功能选项仅为告知用户当前运行状态，并无法更改，那么此类项目就会以淡灰色显示。而可更改的项目，当您使用方向键移动项目时，被选择的项目以反白显示，代表这是可更改的项目。

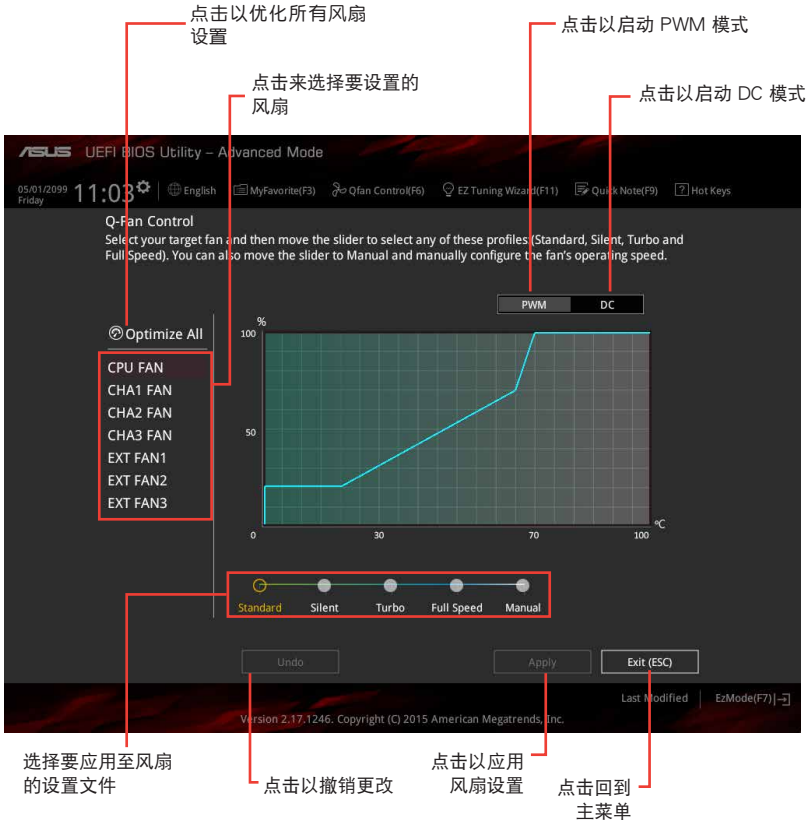
当可更改的项目已选择时将会反白，请按下 <Enter> 键以显示详细的设置选项。

上次修改的设置值

按下此按钮可查看您上次修改并保存的 BIOS 项目。

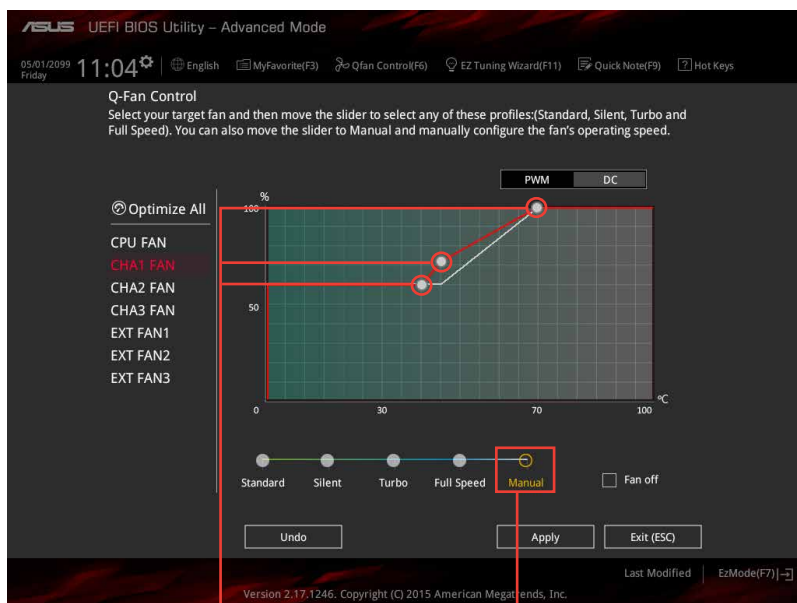
2.2.3 QFan 控制

QFan 控制用来设置风扇设置文件，或手动设置处理器与机箱风扇的运行速度。



手动设置风扇

从设置文件列表中选择“Manual”来手动设置风扇运行的速度。



速度点

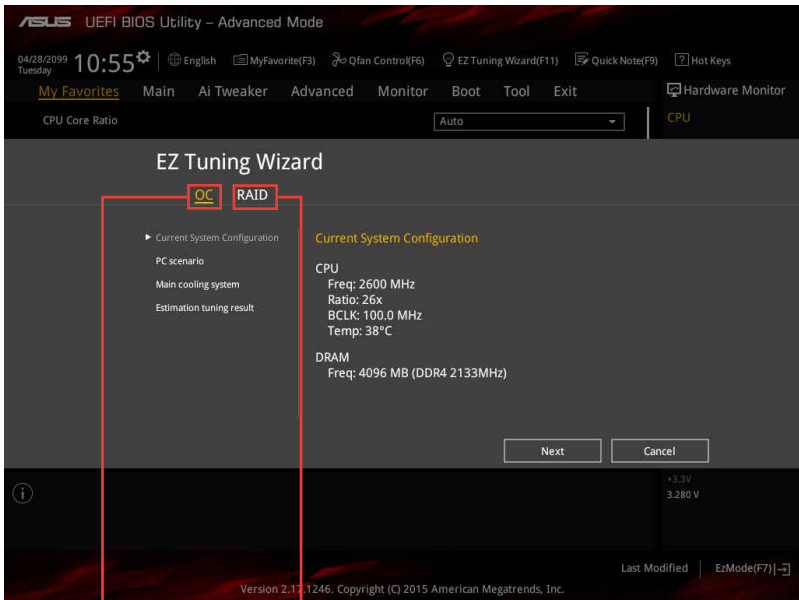
点击或轻触以手动设置风扇

请按照以下步骤设置风扇：

1. 选择想要设置的风扇并查看该风扇现在的状况。
2. 点击并拖曳速度点来调整风扇的运行速度。
3. 点击【Apply】以保存更改，然后点击【Exit (ESC)】。

2.2.4 EZ Tuning 向导

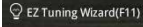
EZ Tuning 向导用来超频处理器和内存模组、电脑使用与处理器风扇至最佳设置。通过这个功能您也可以轻松设置系统的 RAID 功能。



RAID 设置

调整系统设置

请按照以下步骤调整设置：

1. 在键盘按下 <F11> 键或在 BIOS 程序画面中点击  来启动 EZ Tuning 向导窗口，然后点击【Next】。
2. 选择电脑状态为“Daily Computing”或“Gaming/Media Editing”，然后点击【Next】。
3. 选择安装的处理器风扇类型（Box cooler、Tower cooler 或 Water cooler）然后点击【Next】。

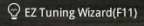


若是无法确定处理器风扇类型，点击“我不确定”（I'm not sure），系统将会自动检测处理器风扇类型。

4. 点击【Next】然后点击【Yes】来确认自动调整。

创建 RAID

请按照以下步骤创建 RAID：

1. 在键盘按下 <F11> 键或在 BIOS 程序画面中点击  来启动 EZ Tuning 向导窗口，然后点击【Next】。
2. 点击【RAID】然后点击【Yes】打开 RAID。

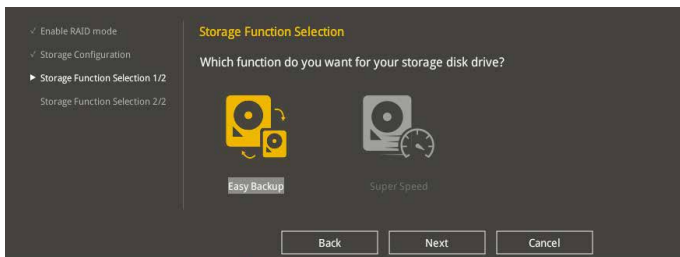


- 请确认硬盘中没有已存在的 RAID 磁盘。
- 请确认硬盘已经连接至 Intel® SATA 接口。

3. 屏幕将会显示可用的硬盘，然后点击【Next】继续。



4. 选择 RAID 的存储类型为“Easy Backup”或“Super Speed”，然后点击【Next】。

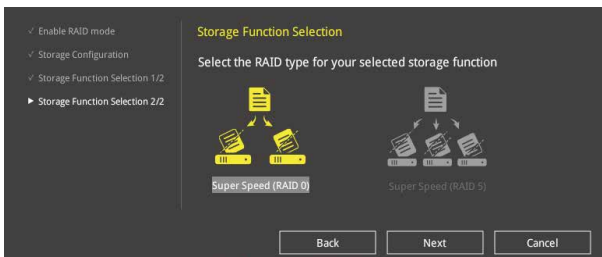


- a. 若为 Easy Backup，选择“Easy Backup (RAID1)”或“Easy Backup (RAID10)”，然后点击【Next】。



若您安装了四个硬盘，可以只选择“Easy Backup (RAID 10)”。

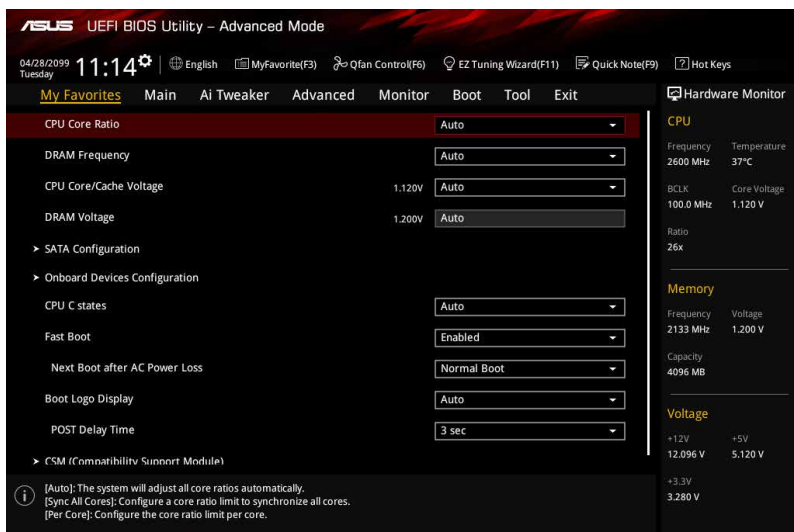
- b. 若为 Super Speed，选择“Super Speed (RAID0)”或“Super Speed (RAID5)”，然后点击【Next】。



5. 选择好 RAID 类型后，点击【Yes】来继续 RAID 设置。
6. 完成 RAID 设置后，点击【Yes】退出 RAID 设置，然后再点击【OK】重新启动系统。


2.3 我的最爱 (My Favorites)

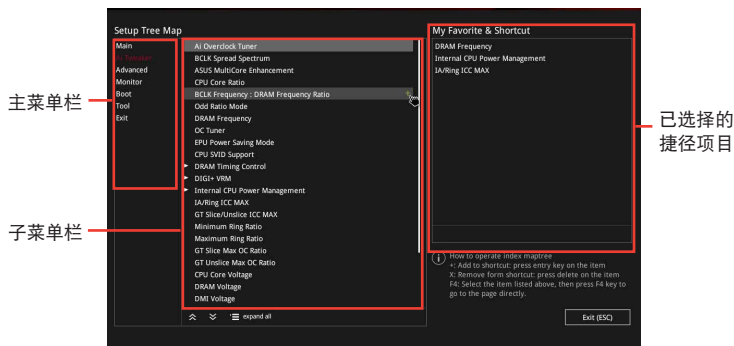
您可以将 BIOS 项目保存至我的最爱并随时查看。




添加项目至我的最爱

请按照以下步骤添加项目至我的最爱：

1. 在键盘按下 <F3> 键或在 BIOS 程序画面中点击  来启动设置树状图画面。
2. 在设置树状图画面中选择想要保存至我的最爱的 BIOS 项目。



3. 从主菜单栏选择项目，然后点击子菜单中想要保存至我的最爱的选项，再点击或轻触  或是按下 <Enter> 按键。



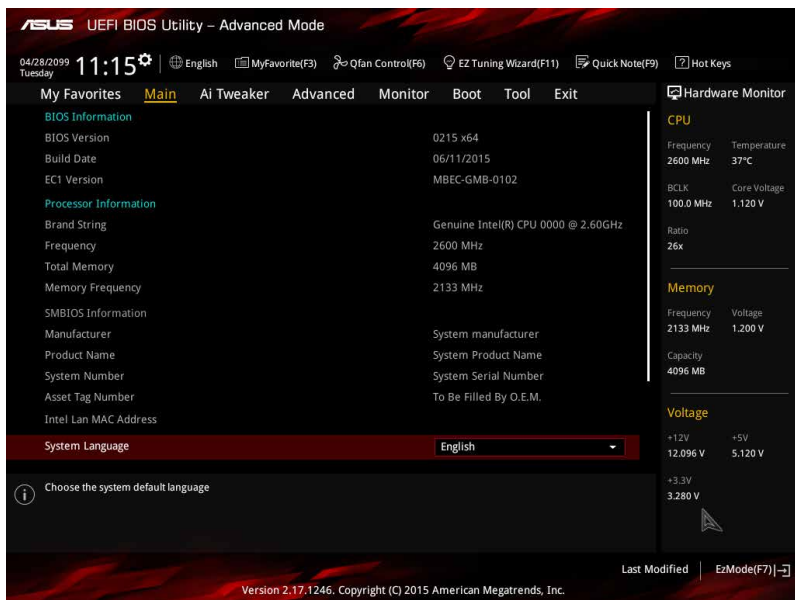
以下项目无法加入至我的最爱：

- 用户自定义项目，例如：语言、启动设备顺序。

4. 点击【Exit (ESC)】或按下 <esc> 键来关闭树状图窗口。
5. 到我的最爱菜单查看已保存的 BIOS 项目。

2.4 主菜单 (Main)

主菜单只有在您进入 Advanced Mode 时才会出现。您可以由主菜单查看系统基本数据，并设置系统日期、时间、语言 and 安全性。



2.4.1 Language [English]

用来选择 BIOS 语言。

设置值有：[English] [Français] [Deutsch] [简体中文] [繁體中文] [日本語] [Español] [Русский] [한국어]

2.4.2 安全性菜单 (Security)

本菜单可让您改变系统安全设置。



- 若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时钟 (RTC) 存储器。请参考“1.6 跳线选择区”一节的说明。
- 【Administrator】或【User Password】项目默认值为 [Not Installed]，当您设置密码之后将显示为 [Installed]。

系统管理员密码 (Administrator Password)

当您设置系统管理员密码后，建议您先登入您的帐户，以免 BIOS 设置程序中的某些信息无法查看或更改设置。

设置系统管理员密码

请按照以下步骤设置系统管理员密码 (Administrator Password)：

1. 请选择【Administrator Password】项目并按下 <Enter>。
2. 由“Create New Password”窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

更改系统管理员密码

请按照以下步骤更改系统管理员密码 (Administrator Password)：

1. 请选择【Administrator Password】项目并按下 <Enter>。
2. 由“Enter Current Password”窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由“Create New Password”窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除系统管理员密码时，请按照更改系统管理员密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除系统管理员密码后，【Administrator Password】项目将显示为 [Not Installed]。

用户密码 (User Password)

当您设置用户密码后，你必需登入您的帐户才能使用 BIOS 设置程序。用户密码的默认值为 [Not Installed]，当您设置密码后将显示 [Installed]。

设置用户密码

请按照以下步骤设置用户密码 (User Password)：

1. 请选择【User Password】项目并按下 <Enter>。
2. 由“Create New Password”窗口输入欲设置的密码，输入完成按下 <Enter>。
3. 请再一次输入密码以确认密码正确。

更改用户密码

请按照以下步骤更改用户密码 (User Password)：

1. 请选择【User Password】项目并按下 <Enter>。
2. 由“Enter Current Password”窗口输入密码并按下 <Enter>。
3. 由“Create New Password”窗口输入新密码，输入完成按下 <Enter>。
4. 请再一次输入密码以确认密码正确。

欲删除用户密码时，请按照更改用户密码之步骤，但请在输入/确认密码窗口出现时，按下 <Enter> 键。当您删除用户密码后，【User Password】项目将显示为 [Not Installed]。

2.5 Ai Tweaker 菜单 (Ai Tweaker)

本菜单可让您设置超频功能的相关选项。

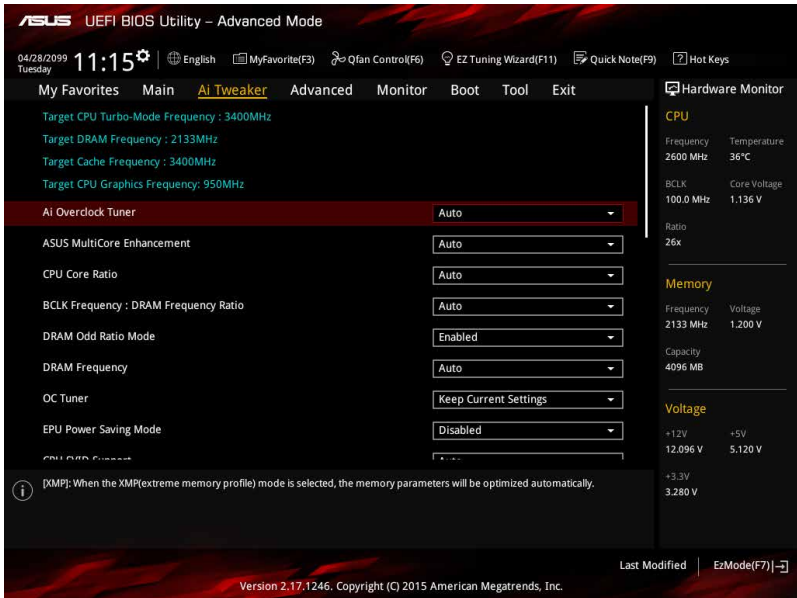


注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。



以下项目的默认值会随着您所安装的处理器与内存而不同。

将滚动条往下滚动来显示其他项目。



2.5.1 Ai Overclock Tuner [Auto]

本项目可以让您设置 CPU 的超频选项来达到您所想要的 CPU 外频。请选择以下任何一种默认的超频选项：

[Auto] 自动加载系统最佳化设置值。

[Manual] 可让您独立设置超频参数。



以下项目只有在【Ai Overclock Tuner】设置为 [Manual] 时才会出现。

BCLK Frequency [100.00]

本项目用来设置 BCLK 频率以增强系统性能。您可以使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值更改的范围为 40.0MHz 至 500.0MHz。



建议您按照处理器规格设置数值，设置过高的数值可能造成处理器永久性的损害。

BCLK Amplitude [Auto]

本项目用来设置处理器基准时钟的级数。较高的设置值可提高超频稳定性。设置值有：[Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]

BCLK Frequency Slew Rate [Auto]

本项目用来设置频率更新率。较低的设置值可加速时钟变化。设置值有：[Auto] [40us/MHz] [80us/MHz] [128us/MHz] [512us/MHz]

2.5.2 ASUS MultiCore Enhancement [Auto]

[Auto] 通过华硕核心倍频的设置，可以获得最佳超频性能的最大值。

[Disabled] 本项目用来设置默认的核心倍频。

2.5.3 CPU Core Ratio [Auto]

本项目用来设置 CPU 每核心的倍频限制或自动同步至所有核心。设置值有：[Auto] [Sync All Cores] [Per Core]。



【CPU Core Ratio】设置为 [Sync All Cores] 或 [Per Core] 时会出现以下项目。

1-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置 1-Core Ration Limit。设置值须高于或等于 2-Core Ratio Limit。

2-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置 2-Core Ration Limit。设置值须高于或等于 3-Core Ratio Limit。



若您要设置【2-Core Ratio Limit】数值，请勿将【1-Core Ratio Limit】设置为 [Auto]。

3-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置 3-Core Ration Limit。设置值须高于或等于 4-Core Ratio Limit。



若您要设置【3-Core Ratio Limit】数值，请勿将【1-Core Ratio Limit】与【2-Core Ratio Limit】设置为 [Auto]。

4-Core Ratio Limit [Auto]

选择 [Auto] 应用 CPU 默认的 Turbo 倍频设置，或手动设置 4-Core Ratio Limit。设置值须高于或等于 3-Core Ratio Limit。



若您要设置【4-Core Ratio Limit】数值，请勿将【1-Core Ratio Limit】、【2-Core Ratio Limit】与【3-Core Ratio Limit】设置为 [Auto]。

2.5.4 BCLK Frequency: DRAM Frequency Ratio [Auto]

[Auto] BCLK 频率与内存频率比设为最优化设置。

[100:133] BCLK 频率与内存频率比为 100:133。

[100:100] BCLK 频率与内存频率比为 100:100。

2.5.5 DRAM Odd Ratio Mode [Enabled]

本项目可开启或关闭 Odd Ratio Mode，可提供更佳的时间频率。设置值有：[Disabled] [Enabled]

2.5.6 DRAM Frequency [Auto]

本项目可让您设置内存的运行频率。设置选项会随着【BCLK Frequency】设置值变动。选择 [Auto] 应用最优化设置。设置值有：[DDR4-800MHz] [DDR4-933MHz] [DDR4-1066MHz] [DDR4-1200MHz] [DDR4-1333MHz] [DDR4-1400MHz] ~ [DDR4-4133MHz] [DDR4-4266MHz]



设置过高的内存频率将会导致系统的不稳定与硬件损坏，当系统出现不稳定的状况时，建议您使用默认值。

2.5.7 OC Tuner [Keep Current Settings]

本项目用来自动超频 CPU 与内存的频率与电压以增强系统性能，也可以依据处理器显示的负载程度来加速处理器显示性能到极致。设置值有：[Keep Current Settings] [Ratio Tuning] [BCLK + Ratio Tuning]



在选择 [BCLK + Ratio Tuning] 或 [Ratio Tuning] 之前，请先确认已经安装有适合处理器与绘图显示需求的高效处理器风扇。若要维持现有的超频状态，请选择 [Keep Current Settings]。

2.5.8 EPU Power Saving Mode [Disabled]

华硕 EPU 可以将处理器设置为最小能耗，启动本功能来设置较低的 CPU VCCIN 与 Vcore 电压，以达到最佳能源节省状态。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

2.5.9 CPU SVID Support [Auto]

关闭 SVID 支持以中断处理器与外接电压调节器的通信。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

2.5.10 DRAM Timing Control

本项目可让您设置内存时序控制功能，您可以使用 <+> 与 <-> 键调整数值。当您恢复默认值时，请使用键盘输入 <auto> 并按下 <Enter> 键。



自行更改数值将会导致系统的不稳定与硬件损坏，当系统出现不稳定的状况时，建议您使用默认值。

2.5.11 DIGI+ VRM

CPU Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根据 Intel 所订立之 VRM 规格，其设置值将影响 CPU 电压。CPU 运行电压将依 CPU 的负载呈比例性递减，当您将此项目的设置值设置越高时，将可提高电压值与超频能力，但会增加 CPU 及 VRM 的温度。设置值有：[Auto] [Level 1] [Level 2] [Level 3] [Level 4] [Level 5] [Level 6] [Level 7]



实际提升的性能将视 CPU 型号而异。请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

CPU Current Capability [Auto]

本项目可设置总电流范围，并同时提升超频频率范围。设置值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



超频或 CPU 负载较高时请选择较高的设置值以获得额外的电力支持。

CPU VRM Switching Frequency [Auto]

本项目会影响 VRM 暂态响应速度与元件温度的产生。选择 [Manual] 设置较高的频率可以获得较快的暂态响应速度。设置值有：[Auto] [Manual]。



请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。



以下项目只有在【CPU VRM Switching Frequency】设置为 [Manual] 时才会出现。

Fixed CPU VRM Frequency (KHz) [300]

本项目可让您设置固定的 VRM 频率。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。数值以 50kHz 为间隔，更改的范围由 250kHz 至 500kHz。

CPU Power Duty Control [T.Probe]

本项目用来调整每个元件相数的电流与散热环境。

[T.Probe] 维持各相散热平衡。

[Extreme] 维持各相电流平衡。

CPU Power Phase Control [Auto]

本项目用来按照 CPU 的需求控制电源相数。设置值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Power Phase Response]。

CPU Graphics Load-Line Calibration [Auto]

Load-line 是根据 Intel 所订立之 VRM 规格，其设置值将影响 GT 电压。GT 运行电压将依 GT 的负载呈比例性递减，当您将此项目的设置值设置越高时，将可提高电压值与超频能力，但会增加 GT 及 VRM 的温度。可选择 Level 1 至 7 将 GT 电压在 0% 至 100% 范围内调节。设置值有：[Auto] [Level 1] [Level 2] [Level 3] [Level 4] [Level 5] [Level 6] [Level 7]



实际提升的性能将视 GT 规格而异。请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。

CPU Graphics Current Capability [Auto]

本项目用来设置 GT 超频的总电力范围，较高的设置值提供较大的总电力范围，同时扩展超频频率的范围。设置值有：[Auto] [100%] [110%] [120%] [130%] [140%]。



超频或 GT 负载较高时请选择较高的设置值以获得额外的电力支持。

CPU Graphics Switching Frequency [Auto]

本项目会影响 GT 暂态响应速度与元件温度的产生。选择 [Manual] 设置较高的频率可以获得较快的暂态响应速度。设置值有：[Auto] [Manual]



请勿将散热系统移除，散热环境需受到监控。



以下项目只有在【CPU Graphics Switching Frequency】设置为 [Manual] 时才会出现。

Fixed VCCGT Switching Frequency (KHz) [300]

本项目可让您设置固定的 VRM 频率。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。数值以 50kHz 为间隔，更改的范围由 250kHz 至 500kHz。

GT Power Phase Control [Auto]

本项目用来设置 CPU 电源相位控制。设置值有：[Auto] [Standard] [Optimized] [Extreme] [Power Phase Response]

2.5.12 Internal CPU Power Management

本项目用来管理与设置 CPU 电力。

Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled]

本项目可以让操作系统动态调整处理器电压与核心频率，借以降低平均能耗以及减少平均热能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Turbo Mode [Enabled]

本项目用来设置核心处理器在运行电源、现况与温度规格限制下，以比基本运行频率更快的速度运行。设置值有：[Enabled] [Disabled]。



以下项目只有在【Turbo Mode】设置为 [Enabled] 时才会出现。

Turbo Mode 参数

Long Duration Package Power Limit [Auto]

本项目用来限制超出 TDP（散热设计功耗）的 Turbo 倍频持续时间，以达到最佳性能。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值更改的范围为 1W 至 4095W。

Package Power Time Window [Auto]

本项目作为 Power Limit 1，用来维持超过 TDP（散热设计功耗）的 Turbo 超频的时间窗。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值更改的范围为 1 至 127 秒。

Short Duration Package Power Limit [Auto]

本项目作为 Power Limit 2，当电力超过 Power Limit 1 时，为 CPU 提供快速保护。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值更改的范围为 1W 至 4095W。

IA AC Load Line [Auto]

本项目用来设置 AC 负载线，以 1/100 mOhms 定义。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值有：[Auto] [0.01] - [62.49]

IA DC Load Line [Auto]

本项目用来设置 DC 负载线，以 1/100 mOhms 定义。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值。设置值有：[Auto] [0.01] - [62.49]

2.5.13 CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto]

本项目可让您设置较高的 CPU 核心/缓存电流限制以避免超频时启动频率或电力保护。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值以 0.25A 为间隔，更改的范围由 0.00A 至 255.50A。

2.5.14 CPU Graphics Current Limit Max. [Auto]

本项目可让您设置较高的 CPU Graphics 电流限制以避免超频时启动频率或电力保护。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值以 0.25A 为间隔，更改的范围由 0.00A 至 255.50A。

2.5.15 Min. CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置最小 CPU 缓存倍频。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值以 1 为间隔，更改的范围由 8 至 83。

2.5.16 Max. CPU Cache Ratio [Auto]

本项目用来设置最大 CPU 缓存倍频。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值以 1 为间隔，更改的范围由 8 至 83。

2.5.17 Max. CPU Graphics Ratio [Auto]

本项目用来设置最大 CPU Graphics 倍频。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，数值以 1 为间隔，更改的范围由 1 至 60。

2.5.18 Extreme Over-voltage [Disabled]

关闭本项目可帮助保护 CPU 不因过电压而受损。开启本项目可选择较高的电压来超频，但可能会影响 CPU 的使用寿命。设置值有：[Disabled] [Enabled]

2.5.19 CPU Core/Cache Voltage [Auto]

本项目用来设置 CPU 核心的电压总量。当核心频率增加时请增加电压总量。设置值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode] [Adaptive Mode]



- 以下项目只有在【CPU Core Voltage】设置为 [Manual Mode] 时才会出现。
- 仅某些型号 CPU 支持 [Adaptive Mode]。

CPU Core Voltage Override [Auto]

本项目用来设置 CPU 核心电压覆写。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 0.600V 至 1.700V。



以下项目只有在【CPU Core Voltage】设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

Offset Mode Sign [+]

[+] 设置正数值偏移电压。

[-] 设置负数值偏移电压。

CPU Core Voltage Offset [Auto]

请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 -0.635V 至 +0.635V。



以下项目只有在【CPU Core Voltage】设置为 [Adaptive Mode] 时才会出现。

Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [Auto]

本项目用来设置在 turbo 模式时 CPU 核心的电压总量，当设置高处理器核心频率时请增加电压总量，设置的电压会受到偏移数值的影响。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.250V 至 1.920V。

Offset Voltage [Auto]

本项目用来设置 CPU 核心电压偏移值。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 0.999V。

Total Adaptive Mode CPU Core Voltage [By CPU]

本项目为 CPU 核心电压偏移与附加 Turbo 模式 CPU 核心的电压的总和。

2.5.20 DRAM Voltage [Auto]

本项目可让您设置 DRAM 电压。设置值以 0.005 为间隔，更改的范围从 1.000V 至 1.800V。

2.5.21 CPU VCCIO Voltage [Auto]

本项目可让您设置 CPU VCCIO 电压。设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 0.700V 至 1.585V。

2.5.22 CPU System Agent Voltage [Auto]

本项目可让您设置 CPU 系统代理电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 0.700V 至 1.685V。

2.5.23 CPU Graphics Voltage Mode [Auto]

本项目用来设置处理器绘图元件的电压模式。Manual Mode 可使用用户自定义的数值。Offset mode 可通过 SVID 修改数值。设置值有：[Auto] [Manual Mode] [Offset Mode]。



以下项目只有在【CPU Graphics Voltage Mode】设置为 [Manual Mode] 时才会出现。

CPU Graphics Voltage Override [Auto]

本项目用来设置 CPU 显示电压覆写。默认值为按照安装的处理器所得的标准数值。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 0.600V 至 1.700V。



以下项目只有在【CPU Graphics Voltage Mode】设置为 [Offset Mode] 时才会出现。

Offset Mode Sign [+]

[+] 设置正数值偏移电压。

[-] 设置负数值偏移电压。

CPU Graphics Voltage Offset [Auto]

请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.001V 为间隔，更改的范围从 0.001V 至 0.635V。

2.5.24 PCH Core Voltage [Auto]

本项目可让您设置 PCH 的核心电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 0.800V 至 1.635V。

2.5.25 CPU Standby Voltage [Auto]

本项目用来设置处理器待机电压。使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.005V 为间隔，更改的范围从 0.800V 至 1.635V。

2.5.26 DRAM REF Voltage Control [Auto]

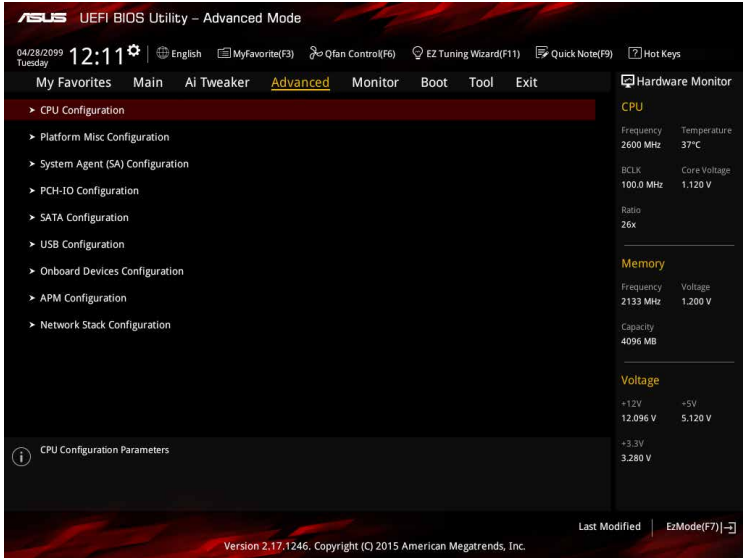
本项目可让您设置内存总线控制线上的 DRAM 参考电压。请使用 <+> 与 <-> 键调整数值，设置值以 0.00500V 为间隔，更改的范围从 0.39500V 至 0.63000V。

2.6 高级菜单（Advanced）

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。



注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的数值将导致系统损坏。



2.6.1 处理器设置（CPU Configuration）

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与更改中央处理器的相关设置。



以下项目可能会因您所安装处理器不同而有所差异。

Active Processor Cores [All]

本项目可以让您设置在每个处理封包中启用的处理器核心数量。设置值有：[All] [1] [2] [3]。

Intel Virtualization Technology [Enabled]

当本项目设为 [Enabled] 时，启动 Intel 虚拟技术（Virtualization Technology）让硬件平台可以同时运行多个操作系统。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Hardware Prefetcher [Enabled]

当本项目设为 [Enabled] 时，可以让 CPU 在 L2 Cache 进行预取反馈和数据，从而降低内存负荷时间，改善系统性能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

当本项目设为 [Enabled] 时，可以让 L2 Cache 的中间缓存线运行相邻缓存线预取功能，从而降低内存负荷时间，改善系统性能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Boot Performance Mode [Auto]

本项目用来让您在操作系统切换前选择 CPU 的性能状态。处理器依据其设置以所选择的性能比值运行，设置值有：[Max Battery] [Max Non-Turbo Performance] [Turbo Performance] [Auto]。

CPU Power Management Configuration

Intel SpeedStep [Enabled]

本项目允许支持两种以上的频率。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Turbo Mode [Enabled]

本项目在低于操作电源、电流及温度规格限制的情况下，允许处理器自动以比标准频率更快的速度运行。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C-States [Auto]

本项目用来设置 CPU states 的电源节能。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]



以下项目只有在【CPU states】设置为 [Enabled] 时才会出现。

Enhanced C states [Enabled]

本项目可以让处理器在闲置时降低电力消耗。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

CPU C3 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C3 报告给操作系统。设置值有：[Enabled] [Disabled]

CPU C6 Report [Enabled]

本项目可以让您启动或关闭 CPU C6 报告给操作系统。设置值有：[Enabled] [Disabled]

Package C State Limit [Disabled]

本项目可以让您设置 CPU package 的 C-State 支持。设置值有：[Auto] [C0/C1] [C2] [C3] [C6] [C7] [C7s]

CFG lock [Enabled]

本项目用来锁定或解锁 CFG 锁定位 (MSR 0xE2 的第 15 位)。设置值有：[Enabled] [Disabled]

2.6.2 平台各项设置 (Platform Misc Configuration)

本菜单可让您更改平台相关的各项设置。

PCI-E Native Power Management [Disabled]

本项目用来设置 PCI Express 的省电功能及操作系统的 ASPM 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。



以下项目只有在【PCI-E Native Power Management】设置为 [Enabled] 时才会出现。

Native ASPM [Disabled]

[Enabled] 启用 Windows Vista 操作系统控制设备的 ASPM 支持。

[Disabled] 由 BIOS 控制设备的 ASPM 支持。

PCH - PCI Express options

DMI Link ASPM Control [Disabled]

本项目用来设置 DMI Link 上北桥与南桥的 ASPM (Active State Power Management) 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

ASPM Support [Disabled]

本项目用来选择 ASPM state 的节能状态。设置值有：[Disabled] [L1] [Auto]

SA - PCI Express options

DMI Link ASPM Control [Disabled]

本项目用来设置 DMI Link 上 CPU 与 PCH 的 ASPM (Active State Power Management) 功能。在 CPU 与 PCH 中的 ASPM 控制项目都要设置为启动才能使 ASPM 功能生效。设置值有：[Disabled] [L1]

PEG ASPM [Disabled]

本项目用来选择 ASPM state 的节能状态，或使用华硕最佳化节能设置。设置值有：[Disabled] [Auto] [ASPM L0s] [ASPM L1] [ASPM L0sL1]

2.6.3 系统代理设置 (System Agent Configuration)

Above 4GB MMIO BIOS assignment [Disabled]

本项目用来开启或关闭高于 4GB 内存的 BIOS 输入输出分配。设置值有：[Enabled] [Disabled]

Graphics Configuration

本项目用来选择以 CPU 或 PCIE 显示设备作为优先使用的显示设备。

Primary Display [Auto]

本项目用来选择以 CPU 或 PCIE 显示设备作为优先使用的显示设备。设置值有：[Auto] [CPU Graphics] [PCIE]。

iGPU Multi-Monitor [Disabled]

本项目用来启动 iGPU 和独立显卡的多重显示功能。iGPU 共享系统内存固定为 64MB。设置值有：[Disabled] [Enabled]

RC6(Render Standby) [Enabled]

本项目用来开启或关闭 Intel® Graphics Render Standby 支持，以在系统空闲时减少 iGPU 耗电。设置值有：[Disabled] [Enabled]

DMI/OPI Configuration

本项目用来设置 DMI (Direct Media Interface) 以 PCI-E 2.0 速度运行。

DMI Max Link Speed [Gen2]

本项目可设置 DMI 速度。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

PEG Port Configuration

本项目可进行 PEG 接口设置。

PCIEx16_1/PCIEx16_2 Link Speed [Auto]

本项目用来设置插槽 1 和 2 以 PCIEx16 速度运行。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]

Memory Configuration

本项目用来设置内存设置参数。

Memory Remap [Enabled]

设置为 [Enabled] 时，支持 64-bit 操作系统重新指派内存地址。设置值有：[Enabled] [Disabled]。

2.6.4 PCH-IO 设置 (PCH-IO Configuration)

本项目用来管理与设置 PCI Express 插槽。

PCI Express Configuration

PCIe Speed [Auto]

本项目用来让系统自动选择 PCI Express 接口速度。设置值有：[Auto] [Gen1] [Gen2] [Gen3]。

2.6.5 SATA 设备设置 (SATA Configuration)

当您进入 BIOS 设置程序时，程序会自动检测系统已存在的 SATA 设备。若对应接口中没有安装 SATA 设备，则【SATA Port】项目显示为 [Not Present]。

SATA Controller(s) [Enabled]

本项目可开启或关闭内置的 SATA 设备。设置值有：[Disabled] [Enabled]



以下项目只有在【SATA Controller(s)】设置为 [Enabled] 时才会出现。

SATA Mode Selection [AHCI]

本项目可设置 SATA 硬件设备的相关设置。

- [AHCI] 若要 Serial ATA 硬件设备使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，请将本项目设置为 [AHCI]。AHCI 模式可让内置的存储设备启动高级的 Serial ATA 功能，通过原生指令排序技术来提升工作性能。
- [RAID] 若要在 Serial ATA 硬盘设置 RAID 磁盘阵列，请将本项目设置为 [RAID]。



以下项目只有在【SATA Mode Selection】设置为 [RAID] 时才会出现。

CR#1/2/3 RST Pcie Storage Remapping [Disabled]

本项目可开启或关闭 RST Pcie Storage Remapping 功能。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

Alternate ID [Disabled]

本项目可开启或关闭选择设备 ID 的报告。设置值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]

Software Feature Mask Configuration

本项目用来设置 SWFM (Software Feature Mask)。

RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 [Enabled]

本项目用来开启或关闭 RAID 0 /RAID 1/ RAID 10/ RAID 5 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Intel Rapid Recovery Technology [Enabled]

本项目用来开启或关闭 Intel Rapid Recovery Technology。设置值有：[Disabled] [Enabled]

OROM UI and Banner [Enabled]

开启本项目后，OROM UI 会显示。设置值有：[Disabled] [Enabled]

HDD Unlock [Enabled]

开启本项目后，激活硬盘密码解锁功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Smart Response Technology [Enabled]

本项目用来开启或关闭 Smart Response 快速响应技术。设置值有：[Disabled] [Enabled]

OROM UI Normal Delay [2 sec]

本项目可选择 OROM UI Splash 画面在一般状态下的延迟时间。设置值有：[2 sec] [4 sec] [6 sec] [8 sec]

Aggressive LPM Support [Disabled]

本项目可支持 LPM (link power management) 以获得更好的省电效果。关闭本项目后，SATA 接口的热插拔功能将被禁用。设置值有：[Disabled] [Enabled]

SMART Self Test [On]

本项目用来开启或关闭 POST 期间所有硬盘的 SMART 自我测试。设置值有：[On] [Off]

SATA6G_1~6 (Gray) [Enabled]

本项目可开启或关闭 SATA6G_1~6 接口。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Hot Plug [Disabled]

本项目可开启或关闭 SATA 热插拔功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

External SATA [Disabled]

本项目可开启或关闭外接 SATA 支持。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Spin Up Device [Disabled]

本项目可开启或关闭硬盘的交错旋转加速功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

SATA Device Type [Hard Disk Drive]

本项目可让您确定所安装的 SATA 设备类型。设置值有：[Hard Disk Drive] [Solid State Drive]

Typology [Unknown]

本项目可让您确定 SATA 拓扑。设置值有：[Unknown] [M2] [Direct Connect] [SATA] [Flex]

Device Sleep [Disabled]

本项目可开启或关闭设备睡眠功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

SATA DEVSLEP Idle Timeout Config [Disabled]

本项目可开启或关闭 SATA DTIO 设置。设置值有：[Disabled] [Enabled]

2.6.6 USB 设备设置 (USB Configuration)

本菜单可让您更改 USB 设备的各项相关设置。



在【USB Devices】项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示 [None]。

Legacy USB Support [Enabled]

- [Enabled] 启动在传统操作系统中支持 USB 设备功能。
- [Disabled] USB 设备只能在 BIOS 程序设置中使用，无法在启动设备列表中被检测到。
- [Auto] 系统可以在开机时便自动检测是否有 USB 设备存在，若是，则启动 USB 控制器。

XHCI Hand-off [Disabled]

[Enabled] 启动支持没有 EHCI hand-off 功能的操作系统。

[Disabled] 关闭本功能。

USB Port Disable Override

本项目用来设置 USB 接口禁用覆写功能。

USB3 1/2/3/4/5/6, USB7/8/9/10/11/12/13/14 [Enabled]

本项目用来开启或关闭单独的 USB 接口。设置值有：[Disabled] [Enabled]



请参考“1.2.3 主板结构图”了解 USB 连接端口的具体位置。

2.6.7 内置设备设置 (Onboard Devices Configuration)

Model Name LED Lighting [Breathing Mode]

本项目用来设置产品名称灯效标识亮灯模式。设置值有：[Disabled] [Still Mode] [Breathing Mode]

HD Audio Controller [Enabled]

[Enabled] 启动高清音频设备。

[Disabled] 关闭本功能。



以下选项只有在【HD Audio Controller】设置为 [Enabled] 时才会出现。

Front Panel Type [HD]

本项目可以让您按照前面板音效接口的支持功能，将前面板音效接口 (AAFP) 模式设置为 legacy AC' 97 或是高保真音效。

[HD] 将前面板音效接口 (AAFP) 模式设置为高保真音效。

[AC97] 将前面板音效接口 (AAFP) 模式设置为 legacy AC' 97。

Depop [Enabled]

设置值有：[Enabled] [Disabled]

SupremeFX LED Lighting [Breathing Mode]

本项目用来设置 SupremeFX 指示灯亮灯模式。设置值有：[Disabled] [Still Mode] [Breathing Mode] [Flowing Mode]

M.2 and SATA Express SATA Mode Configuration [SATA Express]

M.2 与 SATA Express 共享 SATA 模式。本项目可让您在安装 M.2 SATA 设备前更改 SATA 模式。

[SATA Express] SATA 模式将切换为 SATA Express。M.2 仅可支持 PCIE 设备。

[M.2] SATA 模式将切换为 M.2。SATA Express 仅可支持 PCIE 设备。

Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]

[Enabled] 开启内置 USB 3.0 控制器。

[Disabled] 关闭此控制器。

Asmedia USB 3.1 Battery Charging Support [Disabled]

本项目只有在【Asmedia USB 3.0 Controller】设置为 [Enabled] 时才会出现。

[Enabled] 开启 Asmedia USB 3.0 电池充电功能。

[Disabled] 关闭此功能。

Intel LAN Controller [Enabled]

[Enabled] 启动 Intel 网络控制器。

[Disabled] 关闭本功能。

Intel PXE Option ROM [Off]

本项目可让您开启或关闭 Intel 网络控制器的 PXE OptionRom。设置值有：[On] [Off]。

串口设置 (Serial Port Configuration)

以下的项目可以让您进行串口设置。

Serial Port [On]

本项目可以启动或关闭串口。设置值有：[On] [Off]

Change Settings [IO=3F8h; IRQ=4]

本项目可以设置串口的地址。设置值有：[IO=3F8h; IRQ=4] [IO=2F8h; IRQ=3] [IO=3E8h; IRQ=4] [IO=2E8h; IRQ=3]

2.6.8 高级电源管理设置 (APM)

ErP Ready [Disabled]

可允许 BIOS 在 S5 状态下关闭一些电源，为 ErP 系统需求做准备，当设为 [Enabled] 时，所有其它 PME 选项都将关闭。设置值有：[Enabled] [Disabled]

Deep S4 [Disabled]

若开启，处于 S4 状态中的系统将进一步降低电能使用，并且关闭 USB 和 PS/2 设备。处于 S4 状态中的系统可通过电源按钮、网络中的设备或其他方式唤醒，但无法通过 USB 和 PS/2 设备唤醒。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Restore AC Power Loss [Power Off]

[Power On] 当 AC 电源中断之后系统维持启动状态。

[Power Off] 在 AC 电源中断之后系统将进入关闭状态。

[Last State] 将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] 关闭 PS/2 键盘唤醒功能。

[Space Bar] 通过 PS/2 键盘上的空格键唤醒系统。

[Ctrl-Esc] 通过 PS/2 键盘上的 <Ctrl+Esc> 键唤醒系统。

[Power Key] 通过 PS/2 键盘上的电源键唤醒系统。要使用本功能，ATX 电源必须可提供至少 1A 的电流与 +5VSB 的电压。

Power On By PCI-E/PCI [Disabled]

本项目可打开或关闭内置网络控制器或其他已安装的 PCIe/PCI 网卡的网络唤醒功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]

Power On By Ring [Disabled]

[Disabled] 关闭调制解调器唤醒功能。

[Enabled] 开启调制解调器唤醒功能。

Power On By RTC [Disabled]

[Disabled] 关闭实时钟唤醒功能。

[Enabled] 当设置为 [Enabled] 时，将出现 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 与 RTC Alarm Second 子项目，您可自行设置时间让系统自动开机。

2.6.9 网络堆栈 (Network Stack)

Network Stack [Disabled]

本项目用来启动或关闭 UEFI 网络堆栈 (network stack) 功能。设置值有：[Disabled] [Enabled]。



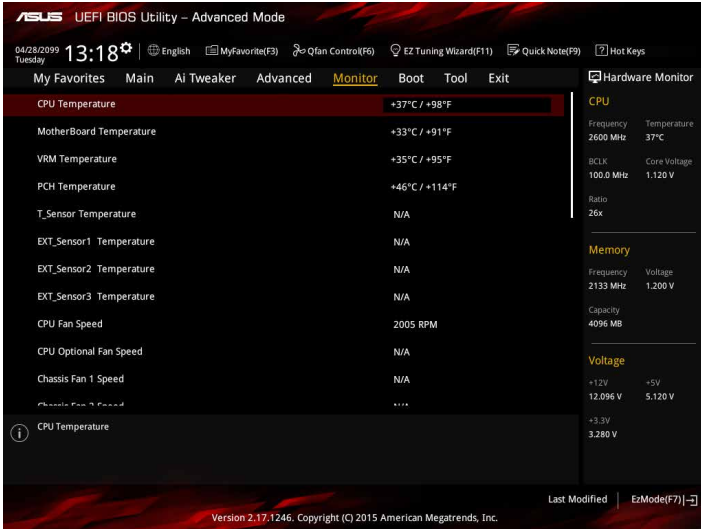
以下选项只有在【Network Stack】设置为 [Enabled] 时才会出现。

Ipv4/Ipv6 PXE Support [Enabled]

本项目用来开启或关闭 Ipv4 PXE 启动项支持。设置值有：[Disable Link] [Enabled]。

2.7 监控菜单 (Monitor)

监控菜单可让您查看系统温度/电力状况，并且对风扇做高级设置。
往下滚动可显示其他 BIOS 项目。



2.7.1 CPU Temperature, MotherBoard Temperature, VRM Temperature, PCH Temperature, T_Sensor Temperature, EXT_Sensor 1/2/3 Temperature [xxx° C/xxx° F] or [Ignore]

本系列主板具备了中央处理器、主板的温度感测器，可自动检测并显示当前主板与处理器的温度。若是您不想检测这个项目，请选择 [Ignore]。

2.7.2 CPU Fan Speed, CPU Optional Fan Speed, Chassis Fan 1/2/3 Speed, Extension Fan 1/2/3 Speed [xxxx RPM] or [Ignore] / [Monitor]

为了避免系统因为过热而造成损坏，本系列主板备有风扇的转速 RPM (Rotations Per Minute) 监控，所有的风扇都设置了转速安全范围，一旦风扇转速低于安全范围，华硕智能主板就会发出警讯，通知用户注意。如果风扇并未连接至主板，本项目会显示 N/A。若是您不想检测这个项目，请选择 [Ignore]。

2.7.3 CPU Core Voltage, CPU Graphics Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage, PCH Core Voltage, CPU System Agent Voltage, CPU VCCIO Voltage, DRAM Voltage, CPU Standby Voltage

本系列主板具有电压监视的功能，用来确保主板以及 CPU 接受正确的电压准位，以及稳定的电流供应。若是您不想检测这些项目，请选择 [Ignore]。

2.7.4 Q-Fan Configuration

Qfan Tuning

CPU Q-Fan Control [PWM Mode]

本项目用来设置处理器 Q-Fan 运行模式。

- [Auto] 检测安装的处理器风扇类型并自动切换控制模式。
- [Disabled] 关闭 CPU Q-Fan 控制功能。
- [PWM Mode] 启动 PWM 模式的处理器 Q-Fan 控制来使用 4-pin 处理器风扇。
- [DC Mode] 启动 DC 模式的处理器 Q-Fan 控制来使用 4-pin 处理器风扇。

CPU Fan Speed Lower Limit [300 RPM]

本项目可以让您设置【CPU Q-Fan Control】的功能及处理器风扇速度。设置值有：[Ignore] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600RPM]

CPU Fan Profile [Standard]

本项目用来设置处理器风扇适当的性能。

- [Standard] 设置为 [Standard] 让处理器风扇依据处理器的温度自动调整。
- [Silent] 设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。
- [Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得处理器风扇的最大转速。
- [Manual] 设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。



以下的项目只有在【CPU Fan Profile】设为 [Manual] 时才会出现。

CPU Upper Temperature [70]

使用 <+> / <-> 键调整处理器温度上限。设置值范围从 25°C 到 70°C。

CPU Fan Max. Duty Cycle(%) [100]

使用 <+> / <-> 键调整处理器风扇最大转速。设置值范围从 20% 到 100%。当 CPU 温度达到上限时，处理器风扇会以最大的转速运行。

CPU Middle Temperature [25]

使用 <+> 与 <-> 键设置处理器的中间温度，设置值范围从 10°C 到 70°C。

CPU Fan Middle Duty Cycle(%) [20]

请使用 <+> 与 <-> 键调整处理器风扇的中间转速。数值的更改范围由 20% 至 100%。当处理器温度达最大值时，处理器风扇将以最大转速运行。

CPU Lower Temperature [20]

使用 <+> 与 <-> 键设置处理器的中间温度，设置值范围从 20°C 到 75°C。

CPU Fan Min. Duty Cycle(%) [20]

使用 <+> / <-> 键调整处理器风扇最小转速。设置值范围从 20% 到 100%。当处理器温度低于下限 时，处理器风扇会以最小的转速运行。

2.7.5 Chassis Fan 1/2/3 Q-Fan Control [DC Mode]

[PWM mode] 启动 PWM 模式的机箱 Q-Fan 控制来使用 4-pin 机箱风扇。

[DC mode] 启动 DC 模式的机箱 Q-Fan 控制来使用 3-pin 机箱风扇。

[Disabled] 关闭此功能。



以下的项目只有在【Chassis Fan 1/2/3 Q-Fan Control】设为 [PWM Mode] 或 [DC Mode] 时才会出现。

Chassis Fan 1/2/3 Q-Fan Source [CPU]

依据所选择的温度来源，本项目可控制该风扇。设置值有：[CPU] [MotherBoard] [VRM] [PCH] [T_Sensor] [EXT_Sensor1] [EXT_Sensor2] [EXT_Sensor3]

Chassis Fan 1/2/3 Speed Low Limit [300 RPM]

本项目可以让您关闭或设置机箱风扇速度警告数值。设置值有：[Ignore] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Chassis Fan 1/2/3 Profile [Standard]

本项目用来设置机箱风扇适当的性能。

[Standard] 设置为 [Standard] 让机箱风扇依据机箱的温度自动调整。

[Silent] 设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。

[Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得机箱风扇的最大转速。

[Manual] 设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。



以下的项目只有在【Chassis Fan 1/2 Profile】设为 [Manual] 时才会出现。

Chassis Fan 1/2 Upper Temperature [70]

使用 <+> 与 <-> 键调整机箱温度的最大值。数值的更改范围由 40°C 至 75°C。

Chassis Fan 1/2 Max. Duty Cycle(%) [100]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最大转速。数值的更改范围由 60% 至 100%。当机箱温度达上限时，机箱风扇将以最大转速运行。

Chassis Fan 1/2 Middle Temperature [45]

使用 <+> 与 <-> 键设置机箱风扇的中间温度。

Chassis Fan 1/2 Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的中间转速。数值的更改范围由 60% 至 100%。

Chassis Fan 1/2 Lower Temperature [40]

使用 <+> 与 <-> 键调整机箱温度的最小值。数值的更改范围由 40°C 至 75°C。

Chassis Fan 1/2 Min. Duty Cycle(%) [60]

请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最小转速。数值的更改范围由 60% 至 100%。当机箱温度低于 40°C 时，机箱风扇将以最小转速运行。

2.7.6 Extension Fan 1/2/3 Q-Fan Control [DC Mode]

[PWM mode] 启动 PWM 模式的扩展 Q-Fan 控制来使用 4-pin 扩展风扇。

[DC mode] 启动 DC 模式的扩展 Q-Fan 控制来使用 3-pin 扩展风扇。

[Disabled] 关闭此功能。



以下的项目只有在【Extension Fan 1/2/3 Q-Fan Control】设为 [PWM Mode] 或 [DC Mode] 时才会出现。

Extension Fan 1/2/3 Q-Fan Source [CPU]

依据所选择的温度来源，本项目可控制该风扇。设置值有：[CPU] [MotherBoard] [VRM] [PCH] [T_Sensor] [EXT_Sensor1] [EXT_Sensor2] [EXT_Sensor3]

Extension Fan 1/2/3 Speed Low Limit [300 RPM]

本项目可以让您关闭或设置扩展风扇速度警告数值。[Ignore] [200RPM] [300 RPM] [400 RPM] [500 RPM] [600 RPM]

Extension Fan 1/2/3 Profile [Standard]

本项目用来设置扩展风扇适当的性能。

[Standard] 设置为 [Standard] 让扩展风扇依据机箱的温度自动调整。

[Silent] 设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。

[Turbo] 设置为 [Turbo] 来获得扩展风扇的最大转速。

[Manual] 设置为 [Manual] 来指派详细的风扇转速控制参数。



以下的项目只有在【Extension Fan 1/2/3 Profile】设为 [Manual] 时才会出现。

Extension Fan 1/2/3 Upper Temperature [70]

使用 <+> 与 <-> 键调整扩展风扇温度的最大值。数值的更改范围由 20°C 至 75°C。

Extension Fan 1/2/3 Max. Duty Cycle(%) [100]

请使用 <+> 与 <-> 键调整扩展风扇的最大转速。数值的更改范围由 60% 至 100%。当机箱温度达上限时，扩展风扇将以最大转速运行。

Extension Fan 1/2/3 Middle Temperature [45]

使用 <+> 与 <-> 键设置扩展风扇的中间温度。

Extension Fan 1/2/3 Middle Duty Cycle(%) [60]

使用 <+> 与 <-> 键调整扩展风扇的中间转速。数值的更改范围由 60% 至 100%。

Extension Fan 1/2/3 Lower Temperature [40]

使用 <+> 与 <-> 键调整扩展风扇温度的最小值。数值的更改范围由 0°C 至 75°C。

Extension Fan 1/2/3 Min. Duty Cycle(%) [60]

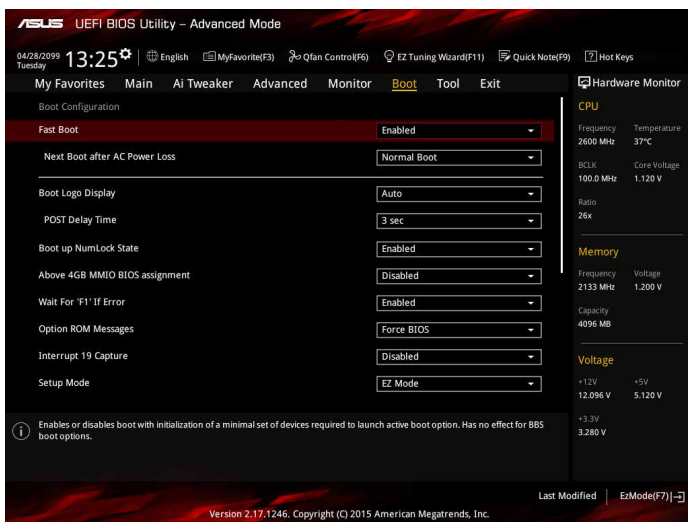
请使用 <+> 与 <-> 键调整机箱风扇的最小转速。数值的更改范围由 60% 至 100%。当机箱温度低于下限时，机箱风扇将以最小转速运行。

2.7.7 Anti Surge Support [On]

本项目用来开启或关闭 Anti Surge 电涌全保护功能。设置值有：[On] [Off]

2.8 启动菜单 (Boot)

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



2.8.1 Fast Boot [Enabled]

[Enabled] 加速系统启动速度。

[Disabled] 使系统使用正常启动速度。



以下项目只有在【Fast Boot】设置为 [Enabled] 时才会出现。

2.8.2 Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]

[Normal Boot] 在电源中断后恢复至正常启动速度。

[Fast Boot] 在电源中断后加快启动速度。

2.8.3 Boot Logo Display [Auto]

[Auto] 设置在开机自检 (POST) 过程中的开机画面。

[Full Screen] 设置在开机自检 (POST) 过程中的开机画面为全屏。

[Disabled] 关闭全屏个性化开机画面功能。

Post Delay Time [3 sec]

只有当 Boot Logo Display 项目设为 [Auto] 或 [Full Screen] 时此项目才会出现，用来设置用来设置系统显示启动自我测试报告的等待时间。本设置仅在正常启动模式下有效。设置值有：[0 sec] ~ [10 sec]。



本功能仅在正常启动模式下有效。

Post Report [5 sec]

只有当 Boot Logo Display 项目设为 [Disabled] 时此项目才会出现，本项目用来设置系统显示自我测试 (Post) 报告的等待时间。设置值有：[0 sec] ~ [10 sec] [Until Press ESC]。

2.8.4 Bootup NumLock State [Enabled]

本项目用来设置开机时 NumLock 键自动开关。设置值有：[Enabled] [Disabled]

2.8.5 Above 4GB MMIO BIOS assignment [Disabled]

本项目用来开启或关闭 4G 以上内存映射的 IO BIOS 分配。默认情况下，本项目设置为 [Disabled]，此时 Aperture Size 设置为 2048MB。设置值有：[Disabled] [Enabled]

2.8.6 Wait For 'F1' If Error [Enabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 系统在开机过程出现错误信息时，将会等待您按下 <F1> 键确认才会继续进行开机程序。

2.8.7 Option ROM Messages [Force BIOS]

[Force BIOS] 选购设备固件程序信息会在开机显示。

[Keep Current] 开机时只显示 ASUS 标志。

2.8.8 Interrupt 19 Capture [Disabled]

[Enabled] 允许附加 ROM 捕捉中断 19。

[Disabled] 关闭此功能。

2.8.9 Setup Mode [EZ Mode]

[Advanced Mode] 将 Advanced Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

[EZ Mode] 将 EZ Mode 设置为 BIOS 设置程序的默认值。

2.8.10 CSM (Compatibility Support Module)

本项目用来设置 CSM 项目以增加对 VGA、启动设备和及其他设备的兼容性。

Launch CSM [Enabled]

[Auto] 系统将自动检测启动设备和及其他设备。

[Enabled] 启动 CSM 以支持 non-UEFI 设备或 Windows® UEFI 模式。

[Disabled] 关闭此功能。



以下的项目只有在【Launch CSM】设为 [Enabled] 时才会出现。

Boot Devices Control [UEFI and Legacy OpROM]

本项目用来设置启动设备的类型。设置值有：[UEFI and Legacy OpROM] [Legacy OpROM only] [UEFI only]。

Boot from Network Devices [Legacy only]

本项目用来设置想要运行的网络设备。设置值有：[Legacy only] [UEFI driver first] [Ignore]。

Boot from Storage Devices [Legacy only]

本项目用来设置想要运行的存储设备。设置值有：[Legacy only] [UEFI driver first] [Ignore]

Boot from PCI-E Expansion Devices [Legacy only]

本项目用来设置想要运行的 PCIe/PCI 扩展设备。设置值有：[Legacy only] [UEFI driver first]。

2.8.11 Secure Boot

本项目用来设置并管理 Windows® Secure Boot，以提升系统在 POST 时的安全性。

OS Type [Windows UEFI mode]

[Windows UEFI Mode] 可以让您选择要运行 Microsoft® Secure Boot 的操作系统。当启动 Windows® UEFI 模式或其他 Microsoft® Secure Boot 兼容操作系统时请选择此项目。

[Other OS] 当运行 Windows® non-UEFI 模式时运行最佳化功能。Microsoft® Secure Boot 仅支持 Windows® UEFI 模式。

Key Management

本项目可以让您管理 Secure Boot 的密钥。

Install Default Secure Boot keys

本项目用来加载默认的 Security Boot 密钥，包括 Platform key (PK)、Key-exchange Key (KEK)、Signature database (db) 和 Revoked Signatures (dbx)。当加载默认的 Secure boot 密钥后，PK 状态会变为加载模式。

Save Secure Boot Keys

本项目用来将 PK (Platform Keys) 存储至 USB 存储设备。

PK Management

Platform Key (PK) 锁定并保护固件遭到未授权的更改。在进入操作系统前将需先验证 PK。

Set New Key

本项目可让您从 USB 存储设备加载已下载的 PK。

Delete Key

本项目用来删除系统中的 PK，当 PK 删除后即无法使用 Secure Boot 密钥。设置值有：[Yes] [No]。



PK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

KEK Management

KEK（密钥交换密钥或密钥注册密钥）管理签名数据库（db）与撤销签名数据库（dbx）。



密钥交换密钥 (KEK) 指的是 Microsoft® Secure Boot Key-Enrollment Key (KEK)。

Set New Key

本项目可让您从 USB 存储设备加载已下载的 KEK。

Append Key

本项目可让您从 USB 存储设备加载额外的 KEK，以安全的加载更多镜像文件。



KEK 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

Delete key

本项目用来删除系统中的密钥。设置值有：[Yes] [No]

DB Management

db（Authorized Signature database）包含授权认证和数字签章等，可加载后运行。

Set New Key

本项目可让您从 USB 存储设备加载已下载的 db。

Append Key

本项目可让您从 USB 存储设备加载额外的 db，以安全的加载更多镜像文件。



-
- DB 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。
 - UEFI 可执行文件包括 UEFI 启动设备、驱动程序与应用程序。
-

Delete key

本项目用来删除系统中的密钥。设置值有：[Yes] [No]

dbx Management

dbx（Revoked Signature database）包含禁止使用的授权认证和数字签章等，不被允许加载或运行。

Set New Key

本项目可让您从 USB 存储设备加载已下载的 dbx。

Append Key

本项目可让您从 USB 存储设备加载额外的 dbx，使其无法加载更多 db 的镜像文件。

Delete key

本项目用来删除系统中的密钥。设置值有：[Yes] [No]



dbx 文件必须格式化为一个基于时间认证变量的 UEFI 变量结构。

2.8.12 Boot Option Priorities

本项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。按照 1st、2nd、3rd 顺序分别代表其启动设备顺序，而设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。



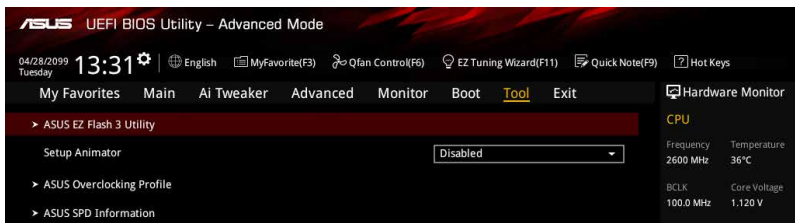
-
- 欲进入 Windows 安全模式时，请在开机自检（POST）时按下 <F8>（Windows 8 不支持这项功能）。
 - 开机时您可以在 ASUS Logo 出现时按下 <F8> 选择启动设备。
-

2.8.13 Boot Override

本项目将显示可使用的设备，设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。点击任一设备可将该将置设置为启动设备。

2.9 工具菜单 (Tool)

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



2.9.1 ASUS EZ Flash 3 Utility

本项目可以让您启动华硕 EZ Flash 3 程序，按下 <Enter> 会出现再次确认的窗口，请使用左右键选择 [Yes] 或 [No]，接着按下 <Enter> 确认。



请参考“2.1.2 使用华硕 EZ Flash 3 升级 BIOS 程序”的说明。

2.9.2 Setup Animator [Disabled]

本项目用来启动或关闭设置动画。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

2.9.3 ASUS Overclocking Profile

本菜单可以让您保存或加载 BIOS 设置。



若没有创建任何设置文件，【Overclocking Profile】项目显示为 [Not assigned]。

Load from Profile

本项目可以让您加载先前存储在 BIOS Flash 中的 BIOS 设置。请按下 <Enter> 键并选择 [Yes] 来加载文件。



- 当进行 BIOS 升级时，请勿关闭或重新启动系统以免造成系统开机失败。
- 建议您只在相同的内存/处理器设置与相同的 BIOS 版本状态下，更新 BIOS 程序。

Profile Name

本项目用来输入设置文件名称。

Save to Profile

本项目可以让您保存当前的 BIOS 文件至 BIOS Flash 中，请输入您的文件名称，然后按下 <Enter> 键，接着选择 [Yes]。

Load/Save Profile from/to USB Drive

本项目可让您从 USB 设备加载设置文件，或保存设置文件至 USB 设备。

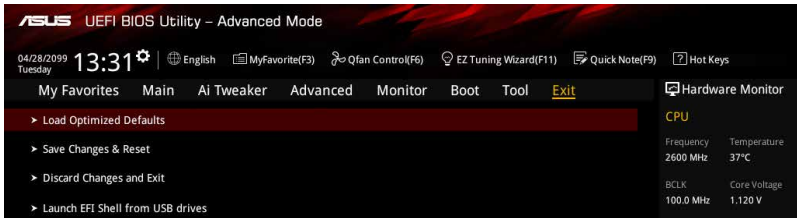
2.9.4 ASUS SPD Information

DIMM Slot Number [DIMM_A1]

本选项显示选定插槽上的内存条的 Serial Presence Detect (SPD) 信息。设置值有：[DIMM_A1] [DIMM_B1] [DIMM_A2] [DIMM_B2]。

2.10 退出 BIOS 程序 (Exit)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。你也可以由 Exit 菜单进入 EZ Mode。



Load Optimized Defaults

本项目可让您加载 BIOS 程序设置菜单中每个参数的默认值。当您选择本项目或按下 <F5>，便会出现一个确认对话框，选择 [Yes] 以加载默认值。

Save Changes & Reset

当您完成对 BIOS 设置程序所做的更改后，请选择本项目或按下 <F10>，将会出现一个确认对话框，请选择 [Yes] 以存储设置并退出 BIOS 设置程序。

Discard Changes & Exit

本项目可让您放弃所做的更改，并恢复原先存储的设置。在选择本项目或按下 <Esc>键后，将会出现一个确认对话框，请选择 [Yes] 以放弃任何设置并加载原先存储的设置，同时退出 BIOS 设置程序。

Launch EFI Shell from USB drives

本项目可以让您由含有数据系统的 USB 设备中启动 EFI Shell 应用程序 (shellx64.efi)。

2.11 安装操作系统



由于主板与周边硬件设备的选项设置繁多，本章仅就软件的安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的信息。

2.11.1 在 100 系列主板上安装 Windows® 7 与 USB 3.0 驱动程序

根据芯片组规格，100 系列需要预先载入 USB 3.0 驱动程序以便在安装 Windows® 7 操作系统的过程中使用鼠标与键盘。本章节主要提供您预载 USB 3.0 驱动程序与安装 Windows® 7 的方法与信息。

方法一：使用 SATA 光驱及 USB 设备

使用华硕随附的驱动程序及应用程序 DVD 光盘后安装 Windows® 7。

所需项目：

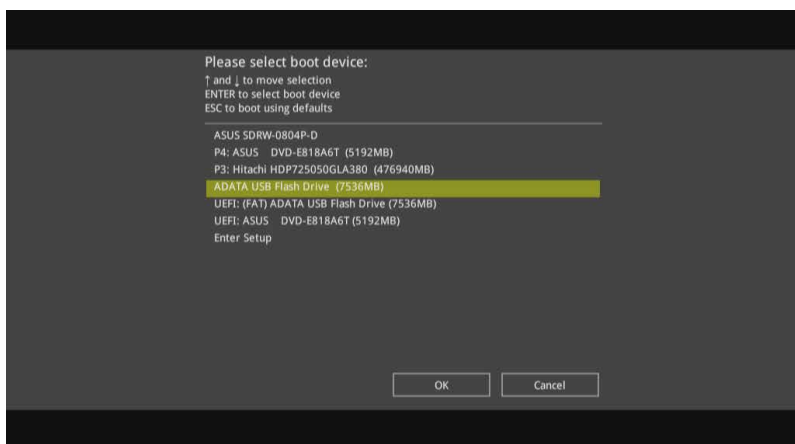
- 1 x 华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘
- 1 x Windows® 7 安装来源
- 1 x SATA 光驱
- 1 x USB 设备 (光驱或存储设备)



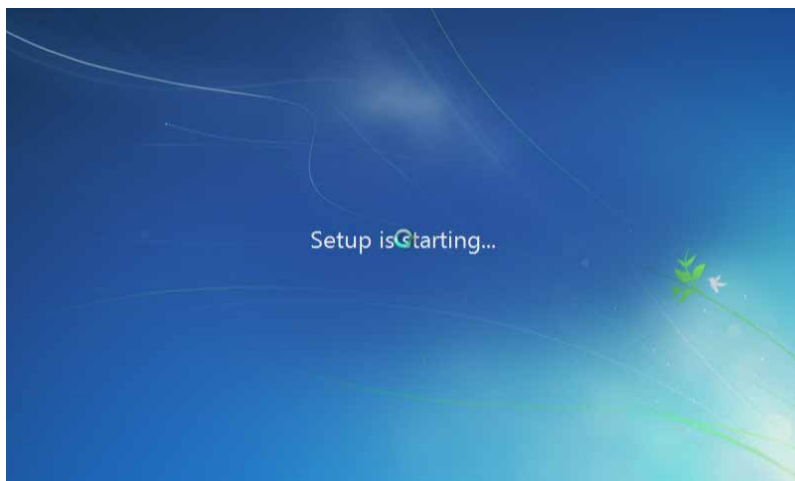
USB 存储设备需要 8G 或更多的保存空间，建议您先将存储设备格式化后使用。

1. 将 Windows® 7 的安装程序 DVD 光盘放入 USB 光驱或是复制光盘内的所有数据至 USB 存储设备。
2. 将 USB 光驱或存储设备连接至 100 系列平台。
3. 将华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘放入 SATA 光驱中，并连接至您的 100 系列平台。
4. 请在开机自检 (Power-On Self Test, POST) 时按下 <F8>。

5. 选择 USB 光驱或 USB 存储设备设置为启动设备。



6. USB 3.0 驱动程序会在安装时自动载入。



当屏幕出现“Setup is starting...”时，表示您已成功载入 USB 3.0 驱动程序。

7. 依照屏幕指示来完成安装 Windows® 7 的步骤。

方法二：使用修改后的 Windows® 7 ISO 文件

使用修改后的 Windows® 7 安装 DVD 光盘安装 Windows® 7 与载入 USB 3.0 驱动程序。

所需项目：

- 1 x 华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘
- 1 x Windows® 7 安装来源
- 1 x SATA 光驱
- 1 x 工作系统 (PC 或笔记本电脑)

1. 在您工作系统上使用第三方 ISO 软件创建一个 Windows® 7 安装程序的 ISO 文件。
2. 将华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘目录内的 “Auto_Unattend” 文件夹及 “Auto_Unattend.xml” 文件完整复制到您的工作系统。
3. 编辑并将 “Auto_Unattend” 文件夹及 “Auto_Unattend.xml” 文件增至 ISO 镜像文件中。
4. 将 ISO 镜像文件刻录到空白 DVD 光盘中。
5. 将修正版 Windows® 7 安装 DVD 光盘放入 SATA 光驱中并连接至您的 100 系列平台。
6. 请在开机自检 (Power-On Self Test, POST) 时按下 <F8>。
7. 选择光驱设置为启动设备。
8. USB 3.0 驱动程序会在安装时自动载入。



当屏幕出现 “Setup is starting...” 时，表示您已成功载入 USB 3.0 驱动程序。

9. 依照屏幕指示来完成安装 Windows® 7 的步骤。

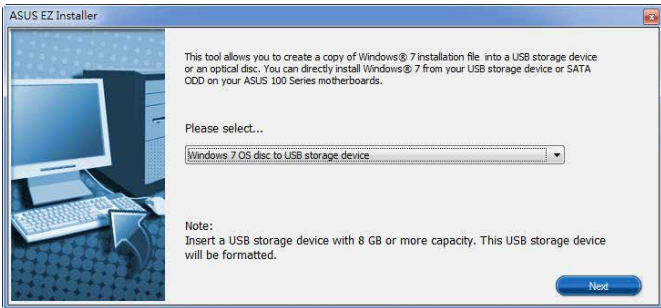
方法三：使用华硕 EZ 安装程序

使用华硕 EZ 安装程序创建一个修改后的 Windows® 7 安装来源。

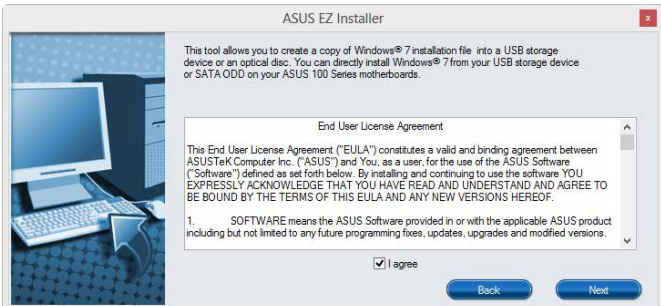
所需项目：

- 1 x 华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘
- 1 x Windows® 7 安装 DVD 光盘
- 1 x 工作系统 (PC 或笔记本电脑)
- 1 x SATA 光驱
- 1 x USB 存储设备 (8GB 或更多的存储空间)

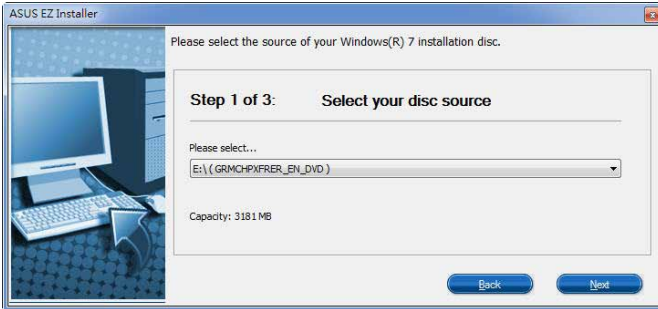
1. 放入 Windows® 7 安装 DVD 光盘。
2. 启动华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘内的华硕 EZ 安装程序。
3. 选择以下任一方式创建一个修改后的 Windows® 7 安装文件。
 - Windows® 7 安装光盘至 USB 存储设备
 - 选择 Windows 7 OS disk to USB storage device 后点击 Next。



- 勾选 I agree 后点击 Next。



- 选择 Windows® 7 安装来源后点击 Next 。



- 选择 USB 存储设备后点击 Next 。



若 USB 存储设备未显示，点击  刷新。

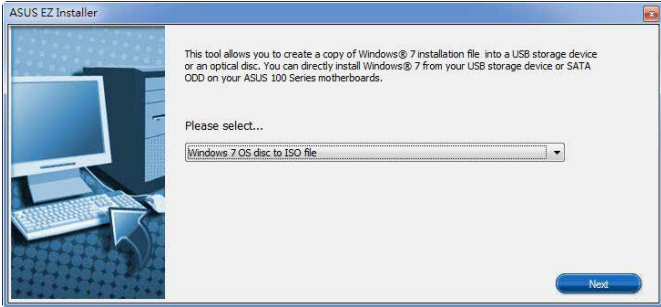
- 点击 Yes 以清除 USB 存储设备里的数据后，创建一个 USB 启动设备。



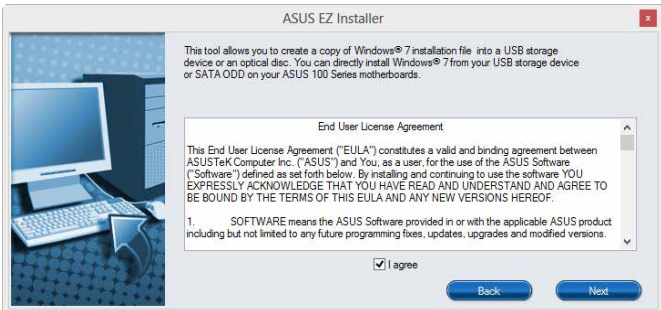
建议您备份 USB 存储设备里的数据，以避免因格式化造成数据丢失。

- 完成后点击 OK 。

- Windows® 7 安装光盘至 ISO 镜像文件
 - 选择 Windows 7 OS disk to ISO file 后点击 Next。



- 勾选 I agree 后点击 Next。



- 选择 Windows® 7 安装来源后点击 Next。



- 选择一个文件夹以保存修改后的 Windows® 7 安装程序 ISO 镜像文件后点击 Next。



- 完成后点击 OK。
 - 将 ISO 镜像文件刻录到空白 DVD 光盘中。
4. 将 Windows® 7 的安装程序 DVD 光盘放入 USB 光驱或是复制光盘内的所有数据至 USB 存储设备，并连接至您的 100 系列平台。
 5. 请在开机自检 (Power-On Self Test, POST) 时按下 <F8>。
 6. 选择 USB 光驱或 USB 存储设备设置为启动设备。
 7. USB 3.0 驱动程序会在安装时自动载入。



当屏幕出现 “Setup is starting...” 时，表示您已成功载入 USB 3.0 驱动程序。

8. 依照屏幕指示来完成安装 Windows® 7 的步骤。

华硕的联络信息

华硕电脑(上海)有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI)
CO., LTD

市场信息

地址:上海市闵行莘庄工业区春东路 508 号
电话: +86-21-54421616
传真: +86-21-54420088
互联网: <http://www.asus.com.cn/>

技术支持

电话: 400-620-6655
电子邮件: <https://vip.asus.com/VIP2/Services/TechQuery?lang=zh-cn>

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

市场信息

地址: 台湾台北市北投区立德路 15 号
电话: +886-2-2894-3447
传真: +886-2-2890-7798
电子邮件: info@asus.com.tw
互联网: <http://www.asus.com/tw/>

技术支持

电话: +86-21-38429911
传真: +86-21-58668722, ext. 9101#
在线支持: <http://www.asus.com/tw/support/>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

地址: 800 Corporate Way, Fremont, CA
94539, USA
传真: +1-510-608-4555
互联网: <http://www.asus.com/us/>

技术支持

电话: +1-812-282-2787
传真: +1-812-284-0883
在线支持: <http://www.service.asus.com/>

ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

市场信息

地址: Harkort Str. 21-23, D-40880
Ratingen, Germany
传真: +49-2102-959931
互联网: <http://asus.com/de>
在线联络: <http://eu-rma.asus.com/sales> (仅
回答市场相关事务的问题)

技术支持

电话: +49-2102-5789555
传真: +49-2102-959911
在线支持: <http://www.asus.com/de/support/>

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539,**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Motherboard

Model Number : Z170 PRO GAMING

Conforms to the following specifications:

- FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Steve Chang

Signature :

Date : Jul. 06, 2015

Ver. 140331

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer: **ASUS INC., COMPUTER INC.**
4F, No. 150, LI TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe: **ASUS COMPUTER GmbH**
Address, City: **HARKORT STR. 21-23, 40860 RATINGEN**
Country: **GERMANY**

declare the following apparatus:

Product name : **Motherboard**
Model name : **Z170 PRO GAMING**

conform with the essential requirements of the following directives:

- EN 55022:2013/A2:2011
- EN 55024:2010
- EN 55013:2011/A3:2012:22:006
- EN 55019:2011/A3:2012:22:006
- 1989/EC/RATE Directive

- EN 300 325 V1.8 (2013/05)
- EN 300 440-1 V1.6 (2010/08)
- EN 300 440-2 V1.6 (2010/08)
- EN 300 451 V1.9 A1 (2010/08)
- EN 300 968-1 V6.2 (2011/05)
- EN 301 968-2 V2.1 (2011/07)
- EN 301 982 V2.1 (2011/07)
- EN 302 542-2 V1.1 (2009/01)
- EN 302 623 V1.1 (2009/01)
- EN 62479:2010
- EN 55085:2002
- EN 62479:2010
- EN 302 481-1 V1.9 (2011/08)
- EN 301 489-3 V1.4 (2010/08)
- EN 301 489-4 V1.4 (2010/08)
- EN 301 489-7 V1.4 (2010/08)
- EN 301 489-9 V1.4 (2010/08)
- EN 301 489-10 V1.4 (2010/08)
- EN 301 489-11 V2.2 (2012/09)
- EN 301 489-12 V2.2 (2012/09)
- EN 302 328-2 V1.2 (2007/06)
- EN 302 328-3 V1.3 (2007/06)
- EN 302 291-1 V1.1 (2006/07)
- EN 302 291-2 V1.1 (2006/07)

- 2009/EC/EU-Directive
- EN 60950-1:2006 /A12:2011
- EN 60950-1:2006 /A2:2013

- 2009/125/EC-EP Directive
- Regulation (EC) No. 1275/2008
- Regulation (EC) No. 642/2009

- 2011/65/EU-RoHS Directive
- CE marking

Ver. 15026



(EC conformity marking)

Position : **CEO**
Name : **Jerry Shen**

Jerry Shen

Declaration Date: **06/07/2015**

Signature : _____

Year to begin affixing CE marking: **2015**